



Dhyana XF95

产品手册

V1.0.0



鑫图光电有限公司

版权所有

目录

1. 导言	4
1.1. 免责声明	4
1.2. 安全和警告信息	6
2. 产品规格	7
2.1. 包装清单	7
2.2. 相机介绍	9
2.3. 相机电源与信号连接	11
3. 特点与功能	13
3.1. sCMOS 的结构和运行	13
3.2. 快门方式	14
3.3. 前照式和背照式 sCMOS 技术	15
3.4. 读出噪声	15
3.5. 坏点校正 (DPC)	16
3.6. 暗信号非均匀性 (DSNU)	16
3.7. 光响应非均匀性 (PRNU)	17
3.8. 工作模式	18
3.8.1. 高动态模式 (High Dynamic Range)	19
3.8.2. 高增益模式 (High Gain)	19
3.8.3. 低增益模式 (Low Gain)	19
3.8.4. 高速模式 (High Speed)	19
3.9. ROI 读出	21
3.10. Binning 读出	21
3.11. 时间戳	23
3.12. 帧率计算	23
3.13. 入射光子计算	24
3.14. 采集模式	25
3.14.1. 流模式	25
3.14.2. 软触发模式	26
3.14.3. 硬件触发模式	27
3.15. 触发输出	30
3.15.1. 触发输出电路	30
3.15.2. 触发输出时序图	30

3.16. 制冷	31
4. 硬件安装	32
4.1. 相机安装	32
4.1.1. 相机安装正方向参考	32
4.1.2. 主机安装	32
4.1.3. 相机的连接	34
4.1.4. CF100 法兰的锁紧	35
4.2. 腔外水冷管安装	36
4.2.1. 连接水冷管	36
4.2.2. 软件风扇状态	37
4.2.3. 断开水冷管	37
4.3. 采集卡安装	38
5. 软件安装	39
5.1. 推荐的电脑配置	39
5.2. 驱动安装和卸载	39
5.2.1. CameraLink 驱动安装	41
5.2.2. CameraLink 驱动卸载	42
5.3. 软件安装和卸载	43
5.3.1. 安装	43
5.3.2. 卸载	45
6. 维护	47
6.1. 定期检查	47
6.2. 电气安全检查	47
6.3. 冷却软管和连接件	47
6.4. 基本使用	47
7. 故障排除	48
7.1. 电脑无法识别相机	48
7.2. 软件暂停工作、卡死	48
7.3. 相机达不到目标制冷温度	48
7.4. 帧率达不到标称	48
8. FAQs	50
8.1. 为什么拍摄下来的图片亮度与预览窗口不一致?	50
8.2. 相机预览图像出现条纹状闪动	50
9. 售后	51

附录 1: 相机参数表.....	52
附录 2: 结构线条图.....	54
附录 3: 冷凝表	55
附录 4: 第三方软件应用	56
附录 5: 更新日志	57

1. 导言

1.1. 免责声明

为保护用户的合法权益，请您在使用本公司产品前务必仔细阅读我们随附的说明书、免责声明和安全须知。此相机使用说明文档包含相机的基本信息、安装说明、产品功能介绍以及保养维护，旨在让用户更方便地使用鑫图相机，本文档只针对上述目的而公开。请您务必按照说明书和安全须知操作本产品。

在任何情况下，本文档中的所有内容均不构成任何明示、暗示、法定或者其他形式的保证，包括但不限于任何适销性、非侵权性或特定用途适用性的保证。

在任何情况下，对于因未经授权擅自使用本文档内容而引发的或与之相关的任何损失或损害，无论是直接的、间接的、特殊的、附带的、后果性的还是其他原因造成的，无论是侵权行为还是其他原因造成的，鑫图光电均不承担任何责任。

产品使用限制：

产品只能按照使用手册中的指导进行使用，不得进行非授权的修改、篡改或逆向工程，并提醒用户如不按照产品使用手册的指导进行使用，导致产品损坏或故障，责任由用户自行承担。用户在实际操作产品的过程中应根据产品使用手册、免责声明、安全须知的内容，结合自己的实际情况和需求进行调整和应用，本公司不对任何因用户违反产品使用手册、免责声明、安全须知或者操作不当，而造成的人身伤害或者财产损失承担任何法律责任。

引用第三方内容：

1) 使用手册中可能包含第三方提供的内容或链接，这些内容和链接仅供用户参考和便利，鑫图仅对第三方的内容或链接进行单纯地直接引用，不对其真实性、准确性、完整性作出任何担保，并且不承担任何责任。

2) 本文档中信息的发布并不意味着鑫图光电公司或任何第三方自动放弃任何专利权或专有权。

3) 本文档可能包括技术错误或印刷错误，在任何情况下，鑫图均不对未经授权擅自使用本文档内容造成的任何损失或损害承担责任，无论是直接的、间接的、特殊的、附带的、后果性的或其他方式的损失或损害。

版权和保护声明：

本文档及相关图纸的版权归鑫图光电所有，鑫图光电保留解释权等所有权利。本文

技术支持邮箱：service@tucsen.com 电话：0591-28055080-818 传真：0591-28055080-826

档和相关图纸不得擅自进行复印、翻印或复制，也不得擅自披露相关内容。

商标和专利信息：

鑫图、TUCSEN、、、是鑫图光电的商标，任何人不得侵犯鑫图光电的商标权利。所有其他商标均为其商标所有权人的财产，鑫图光电不对其他人的侵权行为负责。

使用手册的更新：

鑫图不承诺随时通知更新或保持当前的这个文档中所包含的信息。产品如果进行更改，相关更改信息将纳入新版手册中。恕不另行通知。

综上所述，在使用本公司产品之前，请您务必仔细阅读并理解以上的免责声明，祝您使用愉快，谢谢！

福建鑫图光电有限公司

1.2. 安全和警告信息

操作和使用

 注意	● 请勿摔落，自行拆卸，修理或更换内部器件。否则可能会损坏相机器件或导致触电。 ● 如果液体如水，饮料或化学品进入设备，请停止使用并联系最近的经销商或制造商寻求技术帮助。 ● 请勿用湿手触摸设备，否则可能会导致触电。 ● 不要让孩子在没有监督的情况下触摸设备。 ● 确保摄像机的温度在规定的温度范围使用。否则设备可能会因极端温度而损坏。
---	--

安装和维护

 注意	● 请不要安装在多灰尘脏污的或靠近空调或加热器的地方，以降低相机损坏的风险。 ● 避免在振动，高温，潮湿，灰尘，强磁场，爆炸性/腐蚀性气体或气体存在的极端环境下安装和操作。 ● 不要对设备施加过度的震动和冲击。这可能会损坏设备。 ● 不要在不稳定的照明条件下安装设备。严重的照明变化会影响设备产生的图像的质量。 ● 请勿使用溶剂或稀释剂清洁设备表面，这会损坏外壳表面。 ● 请保证设备通风口周围至少留出 10 cm 的空间保证气流流动。使用过程中不要阻塞设备的通风口，否则会导致内部温度过高损坏设备。
---	---

电源

 注意	● 请使用相机原装电源适配器，使用不匹配的电源会损坏相机。 ● 如果施加于相机的电压大于或小于相机的标称电压，相机可能会损坏或工作不正常。 ● 相机标称电压请参考规格表。
---	---

2. 产品规格

2.1. 包装清单

标配物品名称	规格	数量	图片
sCMOS 科研级相机	Dhyana XF95	1	
电源适配器	12V/8A	1	
电源适配器电源线	三芯 250V/10A	1	
USB3.0 数据线	2 m	1	
U 盘	软件和驱动	1	
水管	2 m, 外径 6 mm, 内径 4 mm	2	
SMA 触发线	3 m, SMA 内螺内针-SMA 内螺内针, 线材 RG178	4	

选配物品名称	规格	数量	图像
CameraLink 采集卡	Firebird	1	
采集卡线缆	3 m	2	
电平转换盒子	标准	1	

2.2. 相机介绍

Dhyana XF95 是鑫图开发的专业软 X 射线腔外 sCMOS 相机。其采用了新一代无抗反射镀膜背照式 sCMOS 芯片，在对应 80-1000 eV 光子能量范围内量子效率大幅提升，整体超过了 90%（见错误!未找到引用源。），部分波段达到了近乎 100% 的超高水平，具有更专业的软 X 射线、极紫外成像性能和抗辐射损伤能力，已成功应用于国内外多个同步辐射相关研究项目中。

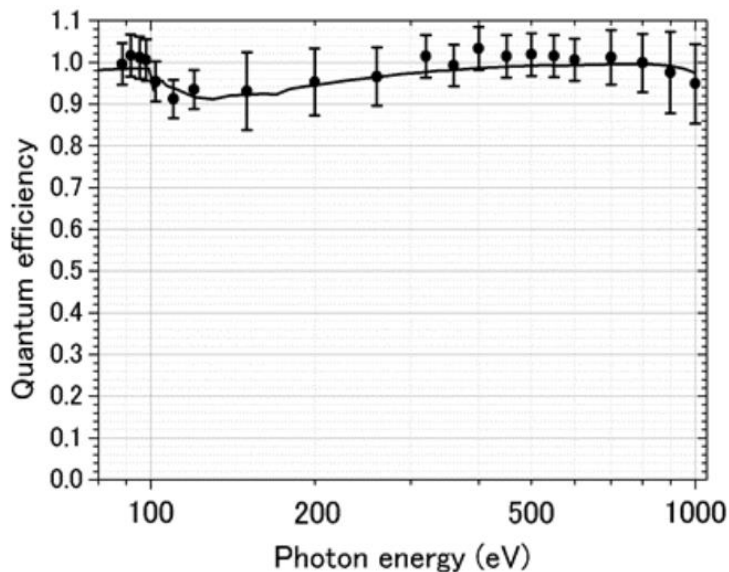


图 2-1 Dhyana XF95 相机量子效率曲线

10⁻⁷Pa 真空兼容度

采用鑫图先进制冷密封技术，Dhyana XF95 相机真空兼容度最高可达 10⁻⁷ Pa 的超高水平，水冷（20℃）最高制冷可达 -50℃，可大幅降低相机暗电流噪声，提升长曝光应用时间。



图 2-2 真空腔外相机示意图

高速高动态成像优势

背照式 sCMOS 技术成像速度是 CCD 技术的数十倍，并整体呈现出非常高的动态范围优势。如图所示，在软 X 射线衍射图例的采集中，其衍射级数达到 6 阶的极大值。

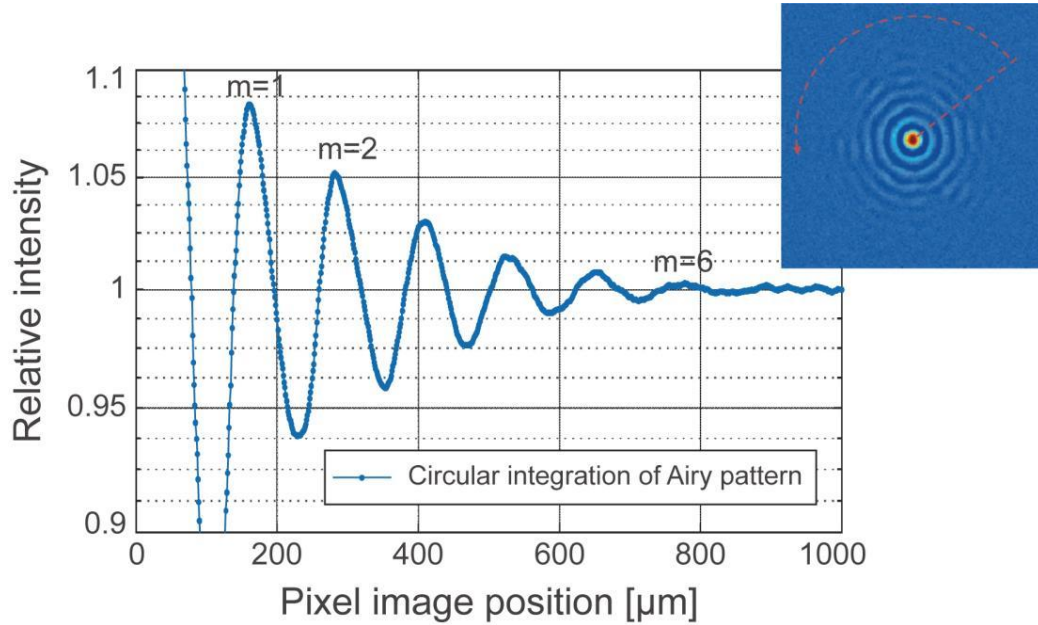


图 2-3 软 X 射线衍射图例

2.3. 相机电源与信号连接

本节对相机安装过程中使用的接口进行介绍，安装前请务必确认已理解本节说明。

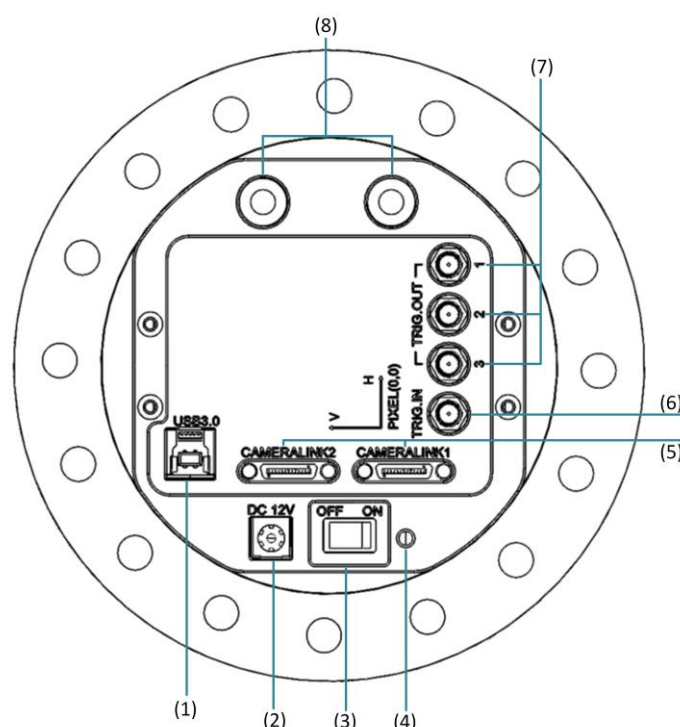


图 2-4 相机接口示意图

序号	名称	功能
1	USB 3.0 接口	相机数据传输
2	DC12V	电源接口
3	开关	控制相机供电
4	指示灯	指示相机状态，按 F2 即可控制指示灯的亮或暗 红色：相机通电 橘黄色：正常工作
5	CameraLink 接口	相机数据传输
6	TRIG.IN	外部触发输入接口（SMA 接口）
7	TRIG.OUT	三个外触发输出端口，默认输出信号如下： TRIG.OUT1：读出结束信号 TRIG.OUT2：全局曝光信号

		TRIG.OUT3: 曝光开始信号 以上触发输出信号类型支持客户自定义设置
8	水冷管接头	水冷管接口

***相机非真空使用注意事项:**

- 1) 非真空使用需要开启风扇或接水冷设备, 同时必须关闭 TEC; 在真空中使用, 请在真空度至少达到 $1E-3Pa$ 后开启 TEC 制冷;
- 2) 非真空使用不要拆下相机保护盖, 相机表面务必保证洁净, 以免影响后续真空使用;
- 3) 若软件已经关闭, 但相机灯还是橙黄色, 说明相机仍未完全释放, 需要彻底退出相机线程或重新开关机, 指示灯颜色才会回到红色。

3. 特点与功能

3.1. sCMOS 的结构和运行

科研级互补金属氧化物半导体（sCMOS）相机是一种专门用于科学研究和高性能图像获取的相机。它结合了 CMOS 和电荷耦合元件（CCD）技术的优势，具有高速、低噪声和高灵敏度的特点，目前已经广泛应用于科学研究领域、生物医学成像、光学显微镜等应用中。

sCMOS 相机的结构通常包括以下部分：

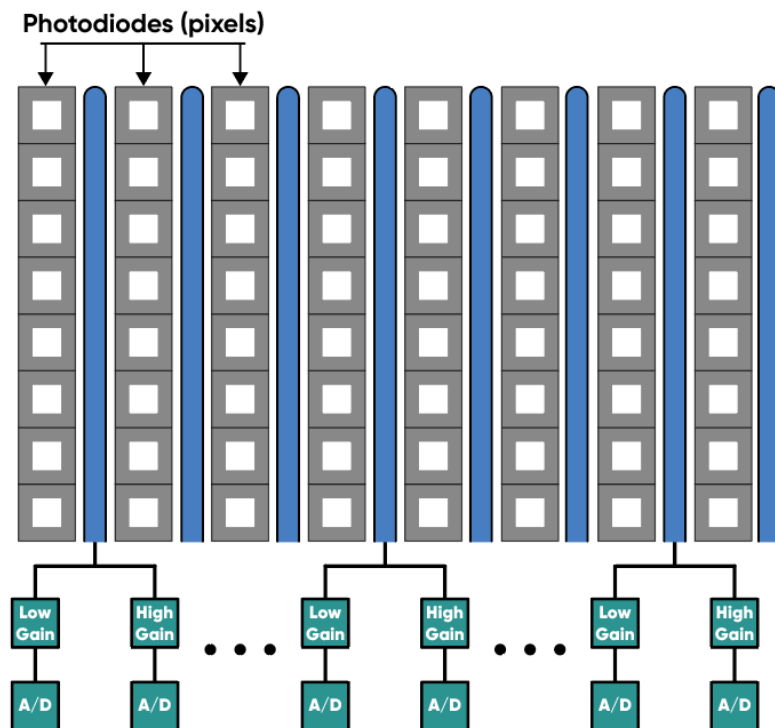


图 3-1 sCMOS 传感器结构图

1) 光敏传感器阵列：sCMOS 相机使用 sCMOS 传感器阵列（也称为图像传感器）来捕获光信号。这些传感器由许多光敏单元组成，可以将光转化为电荷信号。

2) 增益放大器：sCMOS 相机中的每个光敏单元都配备了一个独立的增益放大器，用于放大电荷信号，并将其转换为电压信号。

3) 数字转换器：放大后的模拟信号经过模数转换器（ADC）进行数字化，在相机内部转换为数字信号以进行进一步的处理和存储。

sCMOS 相机通常还会配备图像处理单元，用于执行图像增强、校正和其他图像处理算法，数字化的图像经过这些处理，可以得到更高质量的图像。

sCMOS 相机的工作过程如下：

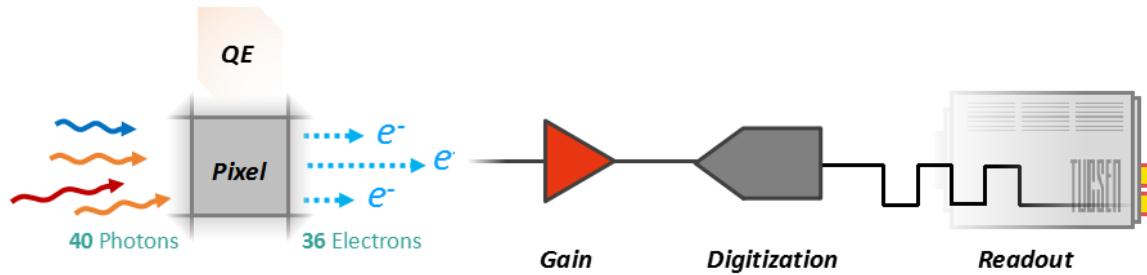


图 3-2 sCMOS 工作流程

- 1) 光信号捕获：当光敏单元受到光线照射时，光能被转化为电荷信号，并存储在每个单元中。
- 2) 信号放大：每个光敏单元的电荷信号经过相应的增益放大器放大，转换为电压信号。
- 3) 数字化：放大后的模拟信号经过 ADC 转换为数字信号，以便进行处理和存储。
- 4) 图像处理：数字信号可以通过图像处理单元进行各种算法的处理，如降噪、增强、颜色校正等。
- 5) 数据输出：处理后的图像数据可以通过各种接口（如 USB、Ethernet 等）传输到计算机或其他设备进行显示、分析和存储。

3.2. 快门方式

Dhyana XF95 相机采用的是卷帘快门（Rolling）的读出方式，在这种读出方式下，相机以行为单位依次读出，不同行曝光的时间一致，但不同行之间的起始曝光时间点不同，相邻行之间曝光时间点的差值也被称为行周期（ T_{line} ）。

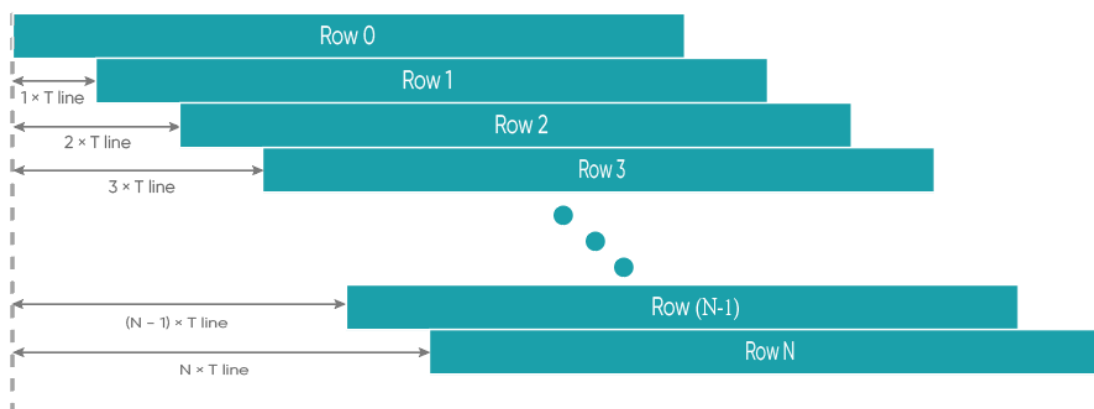


图 3-3 卷帘快门示意图

相机在卷帘模式下，一旦跟外部光源不同步以及使用了闪烁的光源，可能会得到条纹状的图片，这种现象在曝光时间短的情况下尤其明显（请参考 FAQs 内容解决）。

3.3. 前照式和背照式 sCMOS 技术

sCMOS 相机使用的芯片通常有两种类型：前照式（FSI）和背照式（BSI）。在前照式相机中，光线射入像元必须先通过金属电路结构才能被检测到。由于金属电路结构不透光，所以早期相机仅有 30~40%左右的量子效率（QE）。后来，随着技术的发展，微透镜的引入将光线通过导线聚焦到光敏硅中，将 QE 提升到 70%左右，有些先进的前照式相机的峰值 QE 甚至可达到 84%左右。

背照式相机逆转了这种传感器设计，它将金属电路结构放到了光敏硅层后面，入射光子就直接撞击薄薄的光敏硅层。这样的工艺革新，使得背照式相机 QE 峰值大大提高，改善了在弱光环境下的成像质量。由于背照式像元的光敏硅层很薄，对于工艺要求较高，制作难度与成本也就比前照式高。

Dhyana XF95 相机采用的是抗反射镀膜背照式芯片，部分波段峰值 QE 能达到 100%左右。

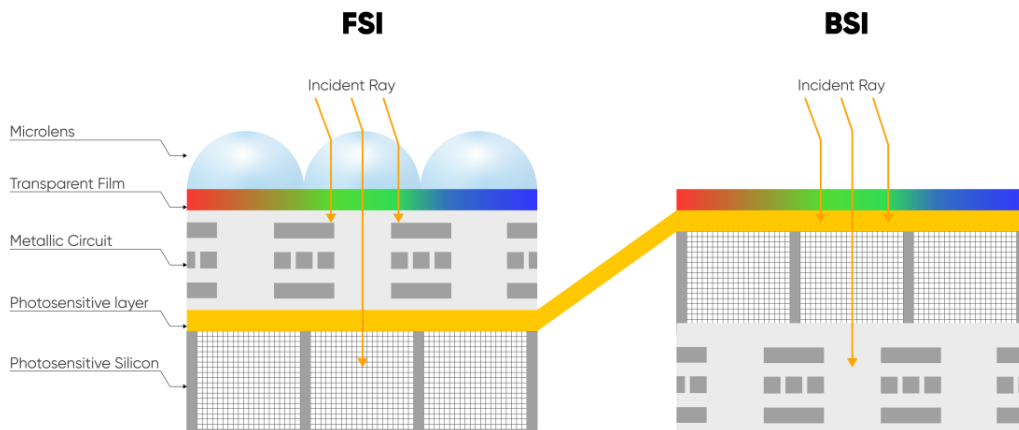


图 3-4 前照式和背照式示意图

3.4. 读出噪声

噪声是对信号不确定性的描述。其中信号经电路读出引入的噪声，称之为读出噪声。读出噪声在低信号水平成像中占主导地位，读出噪声过高会限制一些弱光成像的应用。

在 CCD 中，由于所有像素共享相同的读出电路，每个像素的标准差（ σ ）相对均匀，因此可以用一个统一的数值表示整体的读出噪声水平。而 sCMOS 相机中每个像素则具有独立的读出电路，对所有像素的读出噪声统计可得到下图中的分布曲线，通常以中位数和均方根（RMS）来代表相机的读出噪声。中位数代表所有像素标准差的中值，而均方根则反映了整体噪声的情况，通常均方根数值高于中位数数值。

为了准确测量读出噪声，通常在无光信号以及最短曝光条件下，通过获取多张暗场图像并计算每个像素的时域标准差来评估其读出噪声水平。

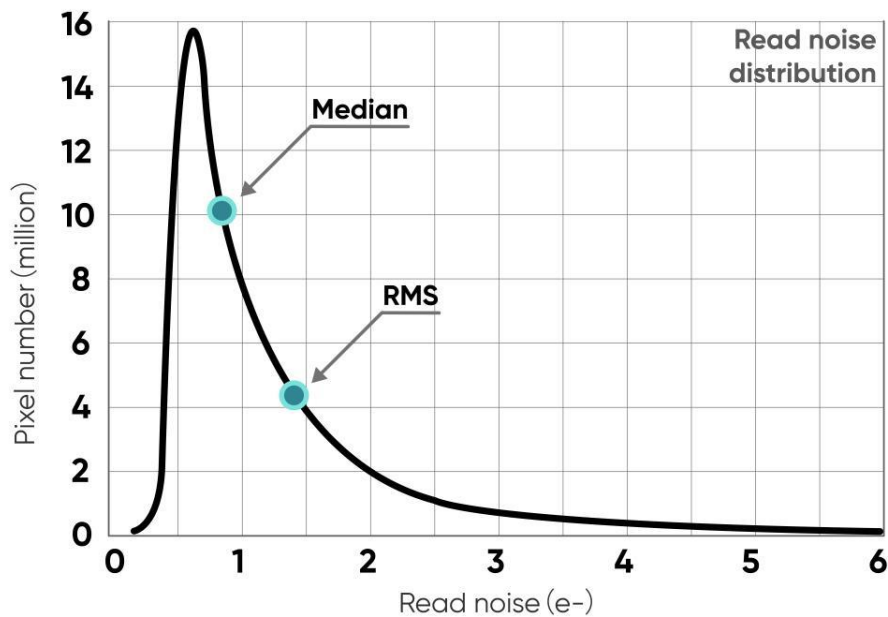


图 3-5 典型 sCMOS 相机的读出噪声分布示意图

3.5. 坏点校正（DPC）

sCMOS 相机芯片上总会有个少数异常的数值，通过相机的坏点校正（DPC）功能可以对这些异常点进行校正，开启后可去除图像上的坏点，档位越高，除坏点强度越大，但可能会影响一些对单分子信号点的成像。对于这些应用不推荐使用 DPC 功能，或者仅使用最弱档的校正。一般相机软件默认开启 DPC 算法。

Dhyana XF95 相机采用动态坏点校正功能，通过 3x3 矩阵像素进行校正。目前开放了四档校正，每个挡位对应的阈值不一样，用户可根据实际需求控制坏点校正强度。

3.6. 暗信号非均匀性（DSNU）

当相机在完全黑暗的环境中获取图像时，在理想的图像中，所有像素灰度值应接近零且应相等。然而，实际上当相机在黑暗中进行拍摄时，传感器中每个像元性能的细微差异将导致从相机输出的像素灰度值发生变化。

而且实际应用中，当没有光子入射到相机上时，获得的图像通常不会显示 0 灰度值 (DN)。这是因为厂商通常会给相机设置一个本底值，例如 100 个灰度值，在没有光线时，在这个本底的基础上加上或减去噪声对测量的影响。然而，如果没有仔细的校准和校正，这个固定的偏置在不同像素之间可能也会有一些变化。这种变化被称为“固定图形噪声”，可以用暗信号非均匀性 (DSNU) 衡量。它表示像素偏置的标准偏差，以电荷为单位测量。

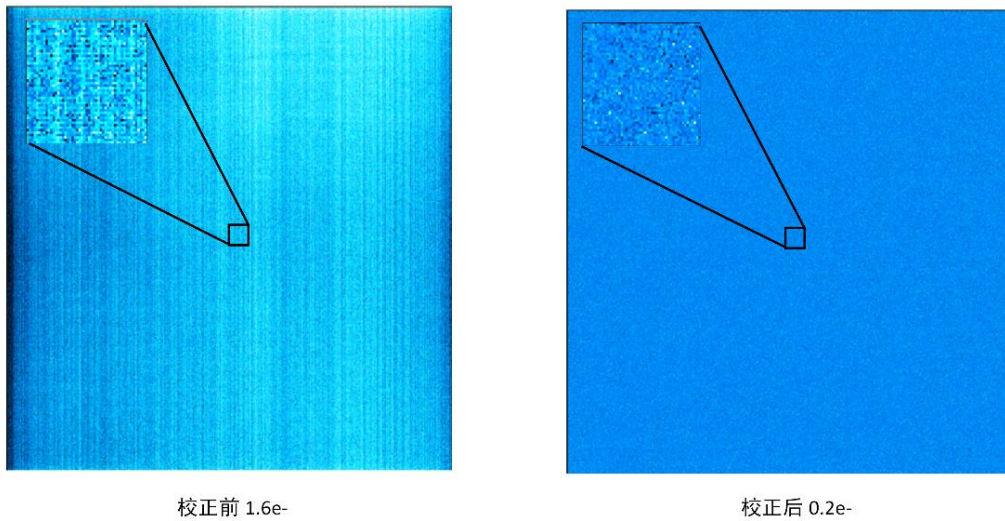


图 3-6 DSNU 校正前（左）后（右）对比图

对于许多弱光成像相机，DSNU 通常低于 $0.5 e^-$ 。这意味着在中等或高光照水平应用中（每个像素通常能够捕获数百或数千个光子），那么这种噪声的影响完全可以忽略不计。而且即使对于弱光应用，如果 DSNU 低于相机的读出噪声（通常为 $1-3 e^-$ ），那么这种固定图形噪声也不太可能对图像质量产生影响。

3.7. 光响应非均匀性（PRNU）

当相机在明亮的光线下拍摄均匀的浅色目标时，理想的图像中，所有像素灰度值都应接近最大灰度值并且相等。然而，实际上相机中的像元性能存在细微差别，从而使得镜头或照明的变化都会导致从相机输出的像素灰度值发生变化。

当相机检测到光信号时，在曝光过程中每个像素捕获的光电子数量被测量，并作为数字灰度值(DN)传输给计算机。从电子到 DN 转换遵循一定的比例，称为转换增益(K)，加上固定的偏置(通常为 100 DN)。这些值由用于转换的模数转换器和放大器共同决定。sCMOS 相机采用并行传输的方式，相机的每列有一个或多个模数转换器，每个像素有一个放大器，这就会导致像素间增益和偏置的微小变化。

在暗场或弱光条件下，偏置的差异可以由 3.6 节提到的 DSNU 衡量。而在明亮的环境中，还需要考虑增益的影响，增益和偏置变化带来的差异由光响应非均匀性（PRNU）衡量，即检测到的电子与显示 DN 的比值。鉴于所产生的强度值的差异将取决于信号的大小，它被表示为百分比。

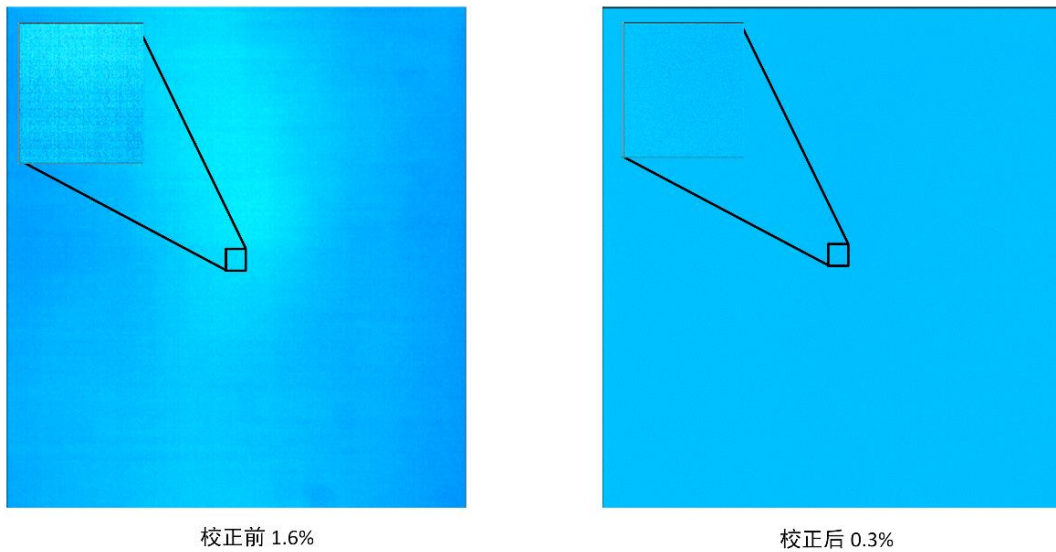


图 3-7 PRNU 校正前（左）后（右）对比图

典型的 PRNU 值 $<1\%$ 。对于所有弱光和中等强度光源成像（信号为 1000 e⁻或更少），与读取噪声和其他噪声源相比，这种变化微不足道。同样，当进行高光照水平成像时，与图像中的其他噪声源(如光散粒噪声)相比，这种变化不太显著。但是在需要非常高测量精度的高光照水平成像应用中，特别是那些使用帧平均或帧求和的应用中，PRNU 值 $<1\%$ 是非常有必要的。

3.8. 工作模式

XF95 相机支持以下工作模式，分别为高动态模式（High Dynamic Range, HDR）、高动态模式下的高增益（High Gain, HG）/低增益模式（Low Gain, LG）、高增益_高速模式（HighGain_HS, HG_HS）/低增益_高速模式（LowGain_HS, LG_HS），不同模式下合成原理、增益值、饱和容量和读出噪声均存在差异，需依据实际场景选择合适的模式以获得高质量的成像结果。

表 3-1 典型工作模式参数表*

模式	HDR（16bit）	High Gain（12bit）	Low Gain（12bit）
系统增益(DN/e-)	0.75	1.98	0.043
饱和容量(e-)	80000	1900	85000
读出噪声(e-)	2.4 (Median)	1.6 (Median)	45 (Median)
	2.5 (RMS)	1.7 (RMS)	50 (RMS)

***注意：**

此表数值仅为典型值，不同相机之间可能存在差异，具体请参考出厂光电报告。

3.8.1. 高动态模式（High Dynamic Range）

高动态范围（High Dynamic Range, HDR）图像模式，其合成原理图如下图所示，芯片会同时从顶部读出链和底部读出链输出图像信号。这两个图像具有完全相同的曝光时间，但具有不同的模拟增益。其中，低增益（Low Gain, LG）模式的满阱容量较高、噪声高，适用于强信号的成像场景；而高增益（High Gain, HG）模式的满阱容量低、读出噪声低，适用于较弱信号的成像场景。通过算法将高增益和低增益图像组合在一起，就可以生成一个 HDR 图像。此模式适合强弱信号变化较大的应用场景。

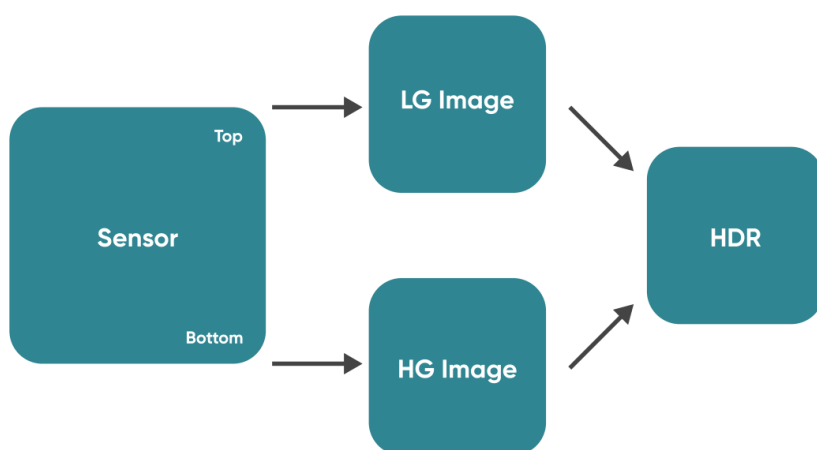


图 3-8 HDR 模式示意图

3.8.2. 高增益模式（High Gain）

高增益(High Gain, HG)模式的读出噪声较低，适用于较弱信号的成像场景。

3.8.3. 低增益模式（Low Gain）

低增益(Low Gain, LG)模式的满阱容量较高，适用于强信号的成像场景。

3.8.4. 高速模式（High Speed）

高速模式（High Speed, HS）与正常卷帘快门逐行读出的方式不同，在高速模式下，高增益 HG 通道和低增益 LG 通道被设置成完全相同的参数，可以同时读出奇偶两行的数据，读出速度可以提高一倍。

高速模式可以设置成“高增益_高速（HighGain_HS, HG_HS）”和“低增益_高速（LowGain_HS, LG_HS）”两种增益模式，“高增益_高速”对读出噪声进行了优化，低增益_高速”对满阱容量进行了优化。

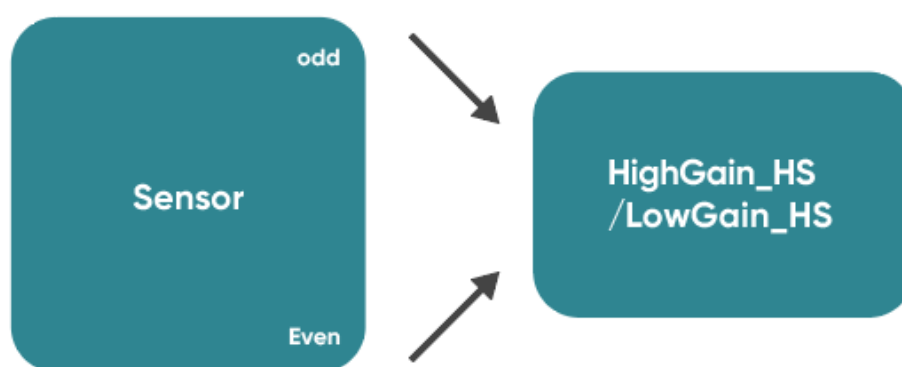


图 3-9 高速模式工作示意图

注意：

高速模式也称之为STD 模式。

3.9. ROI 读出

在成像应用中，ROI(Region of Interest)是在相机传感器分辨率范围内定义一个感兴趣的子区域，选择 ROI 后就仅仅对这个子区域内的图像进行读出。卷帘快门相机通过减少行数，就可以提高相机的读出速率。软件设定了预设子区域，同时也支持用户手动设置，行开窗需为 4 的整数倍，列开窗需为 8 的整数倍。

相机不同接口下典型 ROI 实测帧率可参考下表：

表 3-2 Dhyana XF95 相机 USB3.0 及 CameraLink 下的典型 ROI 区域实测帧率(fps)表*

列(Pixel)	行(Pixel)	HDR&HG&LG	HighGain_HS/LowGain_HS
2048	2048	23.88	47.53
2048	1024	47.53	94.58
2048	512	94.58	187.99
2048	256	188.18	369.46
2048	128	372.41	717.24
2048	64	728.08	1354.68
2048	32	1393.10	2439.41
2048	16	2565.95	4066.01
2048	8	4433.50	6084.81
48	8	4433.50	6091.54

***注意：**

- 1) Dhyana XF95 在 Mosaic V3 上最小支持 ROI 为：48(列)×8(行)；
- 2) 帧率受电脑系统配置影响，推荐在 i5 以上处理器、64 bit 系统的电脑上使用；
- 3) 需要进行高速图像采集时，建议不勾选自动色阶并关闭 Image Adjustment 模块；
- 4) 上表测试帧率为最短曝光时间下的实测最大值。

3.10. Binning 读出

合并（Binning）是对相机像素进行重新组合的读出模式，可以用来提高灵敏度，但同时也会损失分辨率。例如，2×2 合并即将每 4 个像素（2 行 2 列）组合成 1 个“大像素”，并由相机输出一个像素强度值。

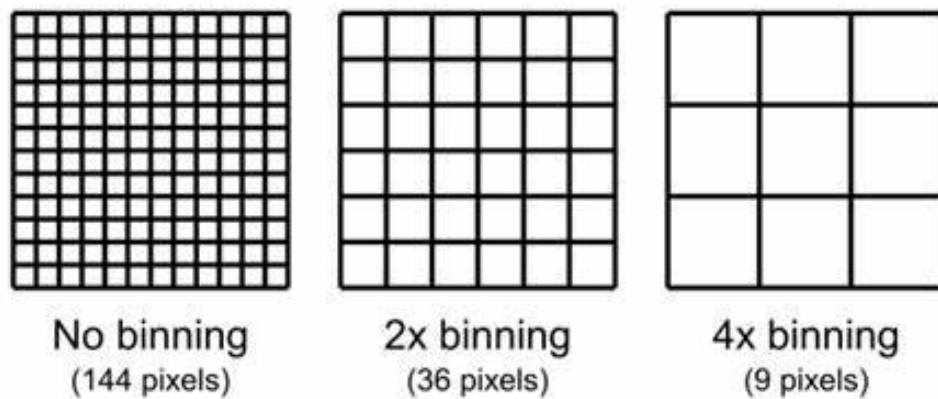


图 3-10 Binning 示意图

Binning 的操作可以由相机的 FPGA 完成，或者相机操作软件完成。像素合并可以提高信噪比，从而能够检测较弱的信号、提高图像质量或缩短曝光时间。然而，相机的有效像素大小也会增大，这可能会降低相机对目标细节的分辨率。

Binning 的数据处理可以分为求和 Binning (Sum Binning) 和平均 Binning (Average Binning)，以 2 x 2 Binning 为例，求和 Binning 即将 4 个像素的灰度值进行求和，平均 Binning 即为取平均。

Mosaic V3 上的软件 Binning 的选择方式如下：



图 3-11 软件 Binning

Mosaic V3 上的 FPGA Binning 的选择方式如下：

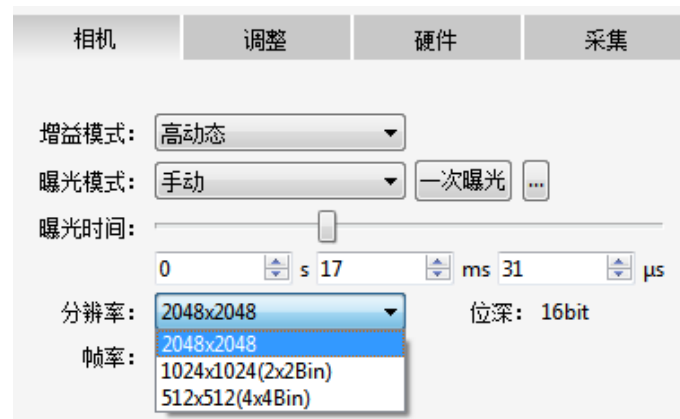


图 3-12 FPGA Binning

3.11. 时间戳

相机以 $1\ \mu\text{s}$ 的时间精度准确读出每一帧的开始时间。在 Mosaic V3 版本软件中，使用 .sen 格式保存图片，时间戳信息将在图片信息中显示，支持导出图片信息为.csv 格式文件。

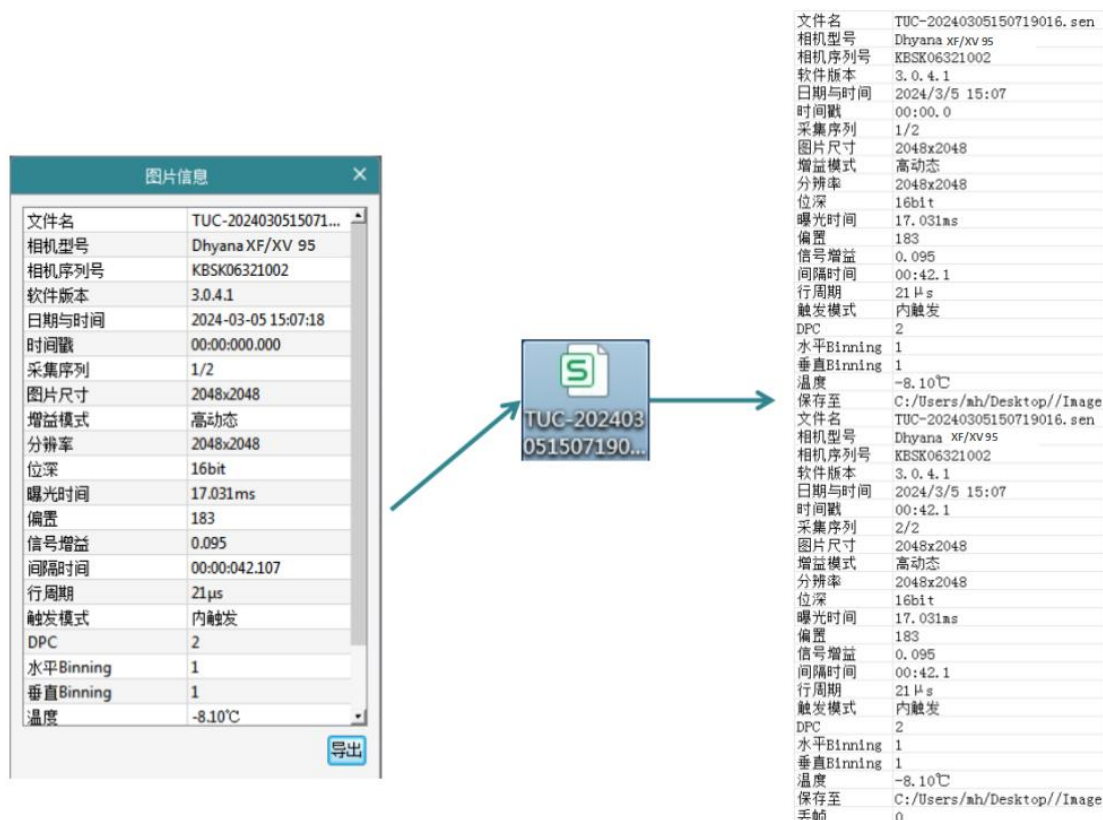


图 3-13 Mosaic V3 软件的时间戳功能示意图

注意：

一般情况下，需要使用时间戳功能的应用对时间精度的要求都比较高，推荐使用 To RAM 存图模式。

3.12. 帧率计算

相机的帧率受读出时间和曝光时间的影响，而最终的帧率还受到传输带宽的限制，理论帧率参考表 3-4 计算。

表 3-3 Dhyana XF95 各个模式的行周期和理论全幅最短读出时间计算

工作模式	行周期 T_{line}	读出时间 T_{readout}
HDR/HG/LG	20.52 μs	2048*20.52 μs =42.02496 ms
HighGain_HS/LowGain_HS	20.52 μs	2048/2*20.52 μs =21.01248 ms

USB 3.0 和 CameraLink 下典型帧率计算：

H_n ：水平方向上选取行数

V_n ：垂直方向上选取行数

T_{line} ：行周期

T_{exp} ：设置的曝光时间

表 3-4 帧率计算表

工作模式	行周期 T_{line}	计算公式	水平(H_n)	垂直(V_n)	帧率(fps)
HDR/HG/LG	20.52 μs	$1/(V_n * T_{line})$	2048	2048	23.8
				1024	47.6
				512	95.2
				256	190.4
				128	380.7
				64	761.4
HighGain_HS /LowGain_HS	20.52 μs	$1/(V_n/2 * T_{line})$	2048	2048	47.6
				1024	95.2
				512	190.4
				256	380.7
				128	761.4
				64	1522.9

注意：

1) 帧率受到实际传输带宽及电脑系统配置等的影响，为防止丢帧，实际传输时会增加以行周期为单位的间隔时间，读出时间相应增加，导致部分计算帧率可能会大于实际帧率；

2) 帧率表数值为最低曝光时间下的计算值，当用户设置的曝光时间 T_{exp} 大于帧传输时间时，帧率= $1/T_{exp}$ (s).

3.13. 入射光子计算

科学相机成像是光子、电子、电压、灰度值的转换过程。因此可以从灰度值逆推入射光子数。计算公式如下所示计算入射光子数的公式如下*：

$$P = \frac{(DN-Offset)/K}{Q(\lambda)}$$

其中 P 代表入射光子数； DN 为光信号的灰度值； K 为系统增益（参考表 3-1），单位为 (DN/e^-) ； $Q(\lambda)$ 对应光波长为 λ 时的量子效率；Offset 为相机的本底值，单位为 DN 。

*注意

1) 对于高能量激光，单次激发光子数可能为多个，如需要精确的光子数，需要乘相应的系数，才能得到准确的光子数值。

2) 相机感受到的光强度不应当超过饱和灰度值的 $3/4$ ，长时间高强度照射可能会损伤芯片。

3.14. 采集模式

3.14.1. 流模式

流模式（live）是一种适合实时预览的模式，其以数据流为输出方式。图像像流水一样连续输出。此模式下，用户可随意修改设置曝光时间、工作模式、感兴趣区域等参数，进行实时预览以及存图等操作。

成功安装 Mosaic V3 软件和驱动程序后，硬件的触发模式默认“内触发”（流模式），用户可以点击预览/停止控制相机流模式的开启及关闭，点击拍摄即可获取图像；



图 3-14

用户可以对曝光时间、工作模式及其他相机参数进行设置，可通过预览窗口进行实时预览，以获取到合适的图像；

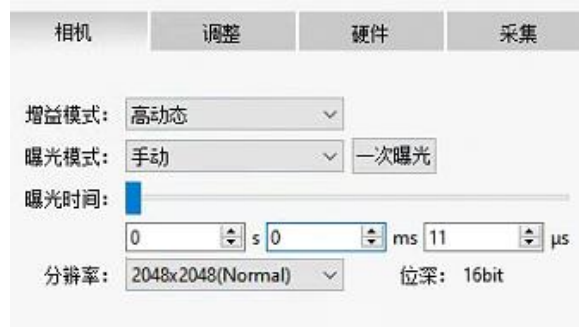


图 3-15

在采集模块中可以设置保存路径，文件名称，采集总帧数等信息，设置完成后即可对图像进行拍摄。



图 3-16

3.14.2. 软触发模式

当相机处在软件触发模式（Software trigger）时，通过软件给相机下发拍照指令，相机接收到信号后，开始曝光，并输出图像。

Mosaic V3 中软件触发模式，勾选软件触发后，如需存图，则点击拍摄进入等待触发状态，再点击**快照**后相机开始曝光，并在曝光结束后输出一帧图像，每次点击**快照**只输出一张图。



图 3-17

3.14.3. 硬件触发模式

硬件触发模式（Hardware trigger）是一种等待外部触发电平信号来曝光和存图的模式。

硬件触发模式包含标准(Standard)触发、同步(Synchronization)触发两种模式。

Mosaic V3 硬件触发模式设置，进入外触发模式后，包含以下几个配置：触发模式，曝光、边沿、曝光延迟等。



图 3-18

3.14.3.1. 硬件触发输入电路

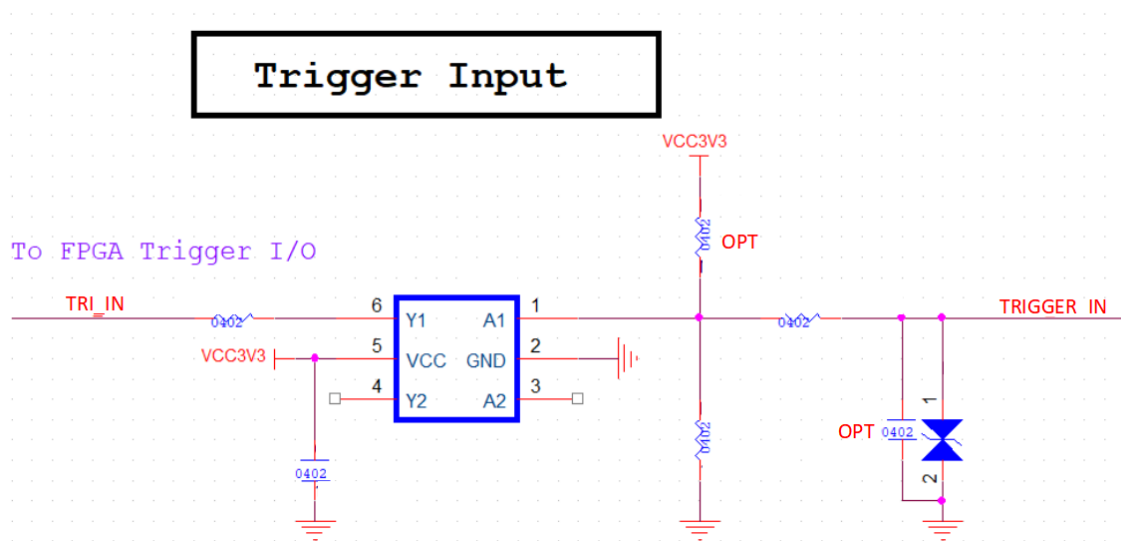


图 3-19 触发输入电路

注意：

- 1) 相机能够识别的有效外触发信号必须为 3.3~5 V 的电平信号，超过最大限定电压将可能造成永久性损坏；
- 2) 可识别电平信号脉宽需大于 1 μ s。

3.14.3.2. 硬件触发延时与抖动

高动态、高增益/低增益、高速模式的触发延时与抖动如下图所示，当外触发电平信号到来时，首先经过硬件电路时会有纳秒级别的延迟 T_{iso} 。经过硬件电路延迟后，输入到相机内部的电平信号经过转换，有一定的抖动延迟 T_{logic} ，这个值范围为 0-1 个最小曝光单位 T_{line} 。因此，外部触发输入到曝光开始的总延迟时间 $T_{delay}=T_{iso} + T_{logic}$ ，并且在一个行周期范围之内。

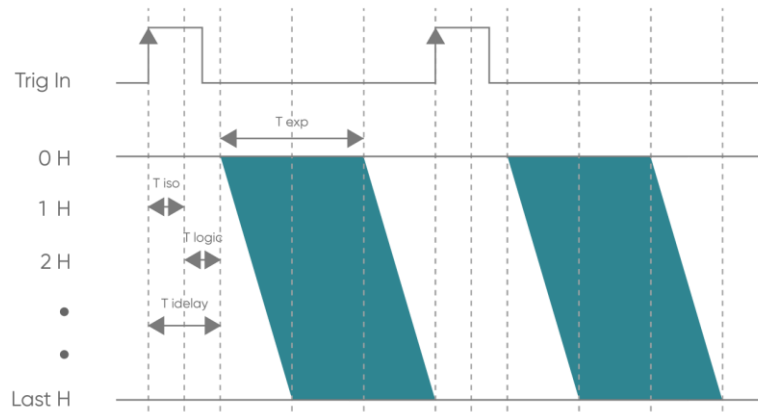


图 3-20 触发延迟示意图

T_{exp} : 曝光时间; T_{iso} : 硬件电路延迟; T_{logic} : trigger jitter; T_{delay} : total delay time; 1H: one T_{line}

3.14.3.3. 标准触发模式

在标准触发模式下，当相机处于开流状态，图像在第一行曝光结束后，即可响应触发信号。

此模式支持设置为电平触发和边沿触发两种类型。电平触发模式下，通过输入外部触发信号电平的上升或者下降来控制曝光的开始和结束，曝光时间长短则由电平的持续时间来决定。电平触发模式并非是连续拍照，常用来拍摄静止或者缓慢运动的物体。

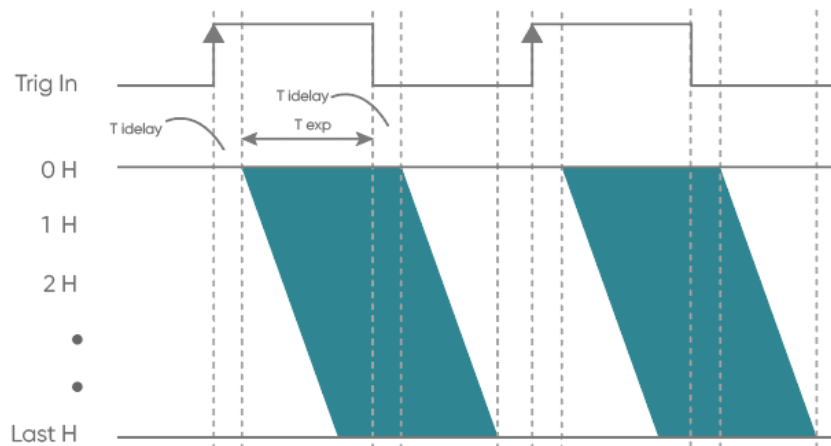


图 3-21 电平触发模式

而边沿触发模式下，则是通过在软件界面上直接设置曝光时间的长短。在使用的时候要注意触发信号的每个脉冲周期的时间（脉宽+脉冲间隔）必须大于或等于每一帧图像输出所用的总时间（即帧率的倒数，包含延时时间、曝光时间和读出时间），才能保证一帧图像是完整无误的。

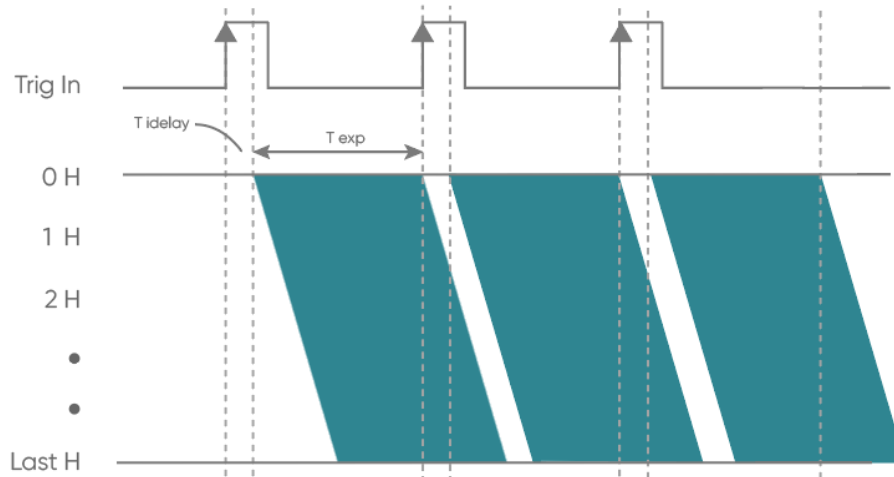


图 3-22 边沿触发模式示意图

3.14.3.4. 同步触发模式

选择该模式时，当相机接收到某电平信号后开始进行曝光拍摄，当收到下一个电平信号后，结束曝光、开始读出并开始新一轮曝光。以此类推，即实现每一帧的开始曝光与读出均与外触发信号完全同步。

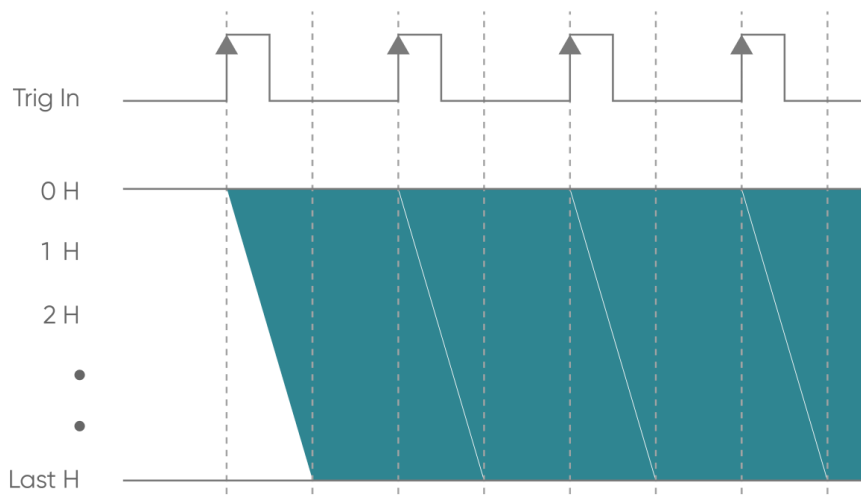


图 3-23 同步触发模式时序

该模式下曝光时间的长短由两次触发信号边沿到来的时间间隔来决定。进入该模式后，相机在检测到第一个触发信号边沿时开始第一帧曝光，直到第二次检测到触发信号边沿，才会终止第一帧曝光并输出图像，同时开始第二帧曝光，以此类推；即进入该模式后的第一个触发信号无图像数据，后续的每一个触发信号均有图像输出，每帧图像对

应的曝光时间为对应两个触发信号边沿到来的时间间隔。触发信号为单脉冲或多脉冲时遵循同样的机理。

该模式对共聚焦显微成像非常有用，可以实现相机的曝光时间和转盘共聚焦转速的同步控制，以消除不均匀光的影响。

3.15. 触发输出

3.15.1. 触发输出电路

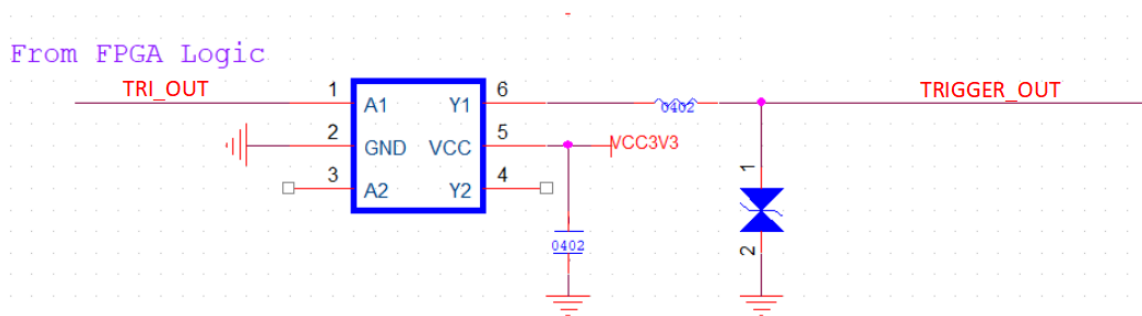


图 3-24

3.15.2. 触发输出时序图

相机有三个外触发输出接口，不同接口之间相互独立，都可输出以下五种时序的信号。各输出信号之间互不干扰，可以在三个输出口独立配置，并且可以同时输出到不同设备。

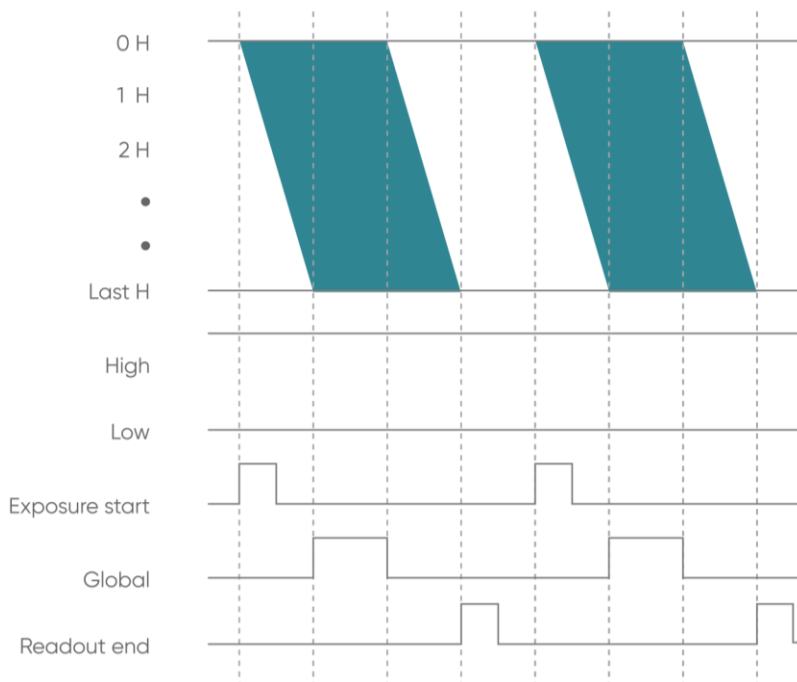


图 3-25 触发输出的时序图

- **High**: 始终输出高电平;
- **Low**: 始终输出低电平;
- **Exposure Start**: 第一行开始曝光时输出电平信号, 脉宽默认 5 ms, 可自定义;
- **Readout End**: 最后一行读出结束时输出电平信号, 脉宽默认 5 ms, 可自定义;
- **Global**: 从最后一行开始曝光时起始, 到第一行结束曝光时结束 (曝光时间大于读出时间有效)。

3.16. 制冷

相机制冷可有效减小“暗电流噪声”和热像素的影响。相机采用半导体制冷方式, 利用帕耳帖效应, 由 N、P 型材料组成一对热电偶, 当热电偶通入直流电流后, 因直流电通入的方向不同, 将在电偶结点处产生吸热和放热现象。其中冷端贴近芯片, 给芯片降温以降低暗电流; 热端连接金属导热块, 通过相应的方式将产生的热散去。

风冷和水冷是两种常用的散热方式。在风冷中, 风扇利用气流将多余的热量与周围空气交换; 在水冷中, 使用液体循环系统将多余的热量转移。Dhyana XF95 相机支持风冷和水冷两种制冷方式, 用户可以根据实际使用环境选择合适的制冷方式。风冷模式下, 进出风口标识如下图所示。

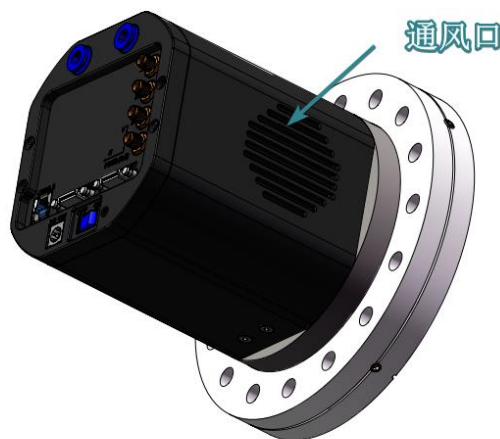


图 3-26 Dhyana XF95 通风口示意图

风冷下可实现与环境温度相差 60°C 的制冷效果, 水冷可实现与环境温度相差 70°C 的制冷效果。相机风扇可变速控制, 一般支持 High、Medium 和 Low 三个挡位选择。风扇转速越高, 散热性能越好; 转速越低, 传递的振动越低。为了实现完全的低振动性能, Dhyana XF95 相机的风扇可在软件中完全关闭, 并提供水冷端口 (安装水冷请参考 4.2 节内容)。

4. 硬件安装

4.1. 相机安装

请根据 2.1 [包装清单](#) 清点是否有相机配件遗漏，若有遗漏请联系经销人员；若无配件遗漏请按以下顺序安装相机。

4.1.1. 相机安装正方向参考

如下图所示，XF95 相机数据接口面标注了列（V 轴）以及行（H 轴）方向供参考。

(1) 接普通镜头时，以 V 轴方向朝上安装，即下图所示方向顺时针旋转 90°。此时软件默认打开后的图像与正立、水平方面与人眼等效。

(2) 未接镜头直接用芯片对着物体时，以 V 轴方向朝下安装，即下图所示方向逆时针旋转 90°。此时软件默认打开后的图像与正立、水平方面与人眼等效。



图 4-1 XF95 相机数据接口面示意图

4.1.2. 主机安装

1. 窗片拆卸

相机芯片前面配备了防尘盖以及防尘组件，用于保护 Sensor 和防尘，接入真空系统前可按照以下流程操作拆下：

（1）防尘盖的拆卸

如图 4-1 松开四颗 M8 螺栓，卸下防尘盖并取出密封圈，此时相机 Sensor 上还有一套防尘组件；



图 4-2 密封防尘盖状态（左）以及卸下防尘盖状态（右）（包含防尘盖、拆掉防尘盖的相机、M8 螺丝、密封垫圈）

（2）防尘组件的拆卸

松开防尘组件表面的四颗 M3 螺丝，取下防尘组件即可接入真空管路。取下防尘组件后 sensor 靶面即暴露在环境中，有污染或者损坏的风险*，请注意 sensor 的保护与防尘。

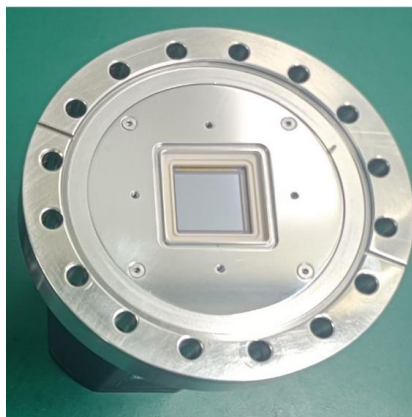


图 4-3 XF95 相机拆掉防尘组件图

2. 相机固定

相机通过法兰与真空腔体连接固定，法兰的锁紧步骤请参考 4.1.3 节。

*注意：

- 1) 请保证此过程在无尘车间进行且全程佩戴手套操作；
- 2) 如在非真空环境中测试使用，不要拆下相机的窗体保护部件。这些部件拆除后会暴露出不锈钢表盘以及 Sensor，如不慎沾上油污或者灰尘，将有损坏相机真空度和成像性能的风险，请谨慎操作；
- 3) 如果操作空间条件允许的话，建议先在系统外部连接测试正常后，再将相机安

装固定在系统上使用。

4.1.3. 相机的连接

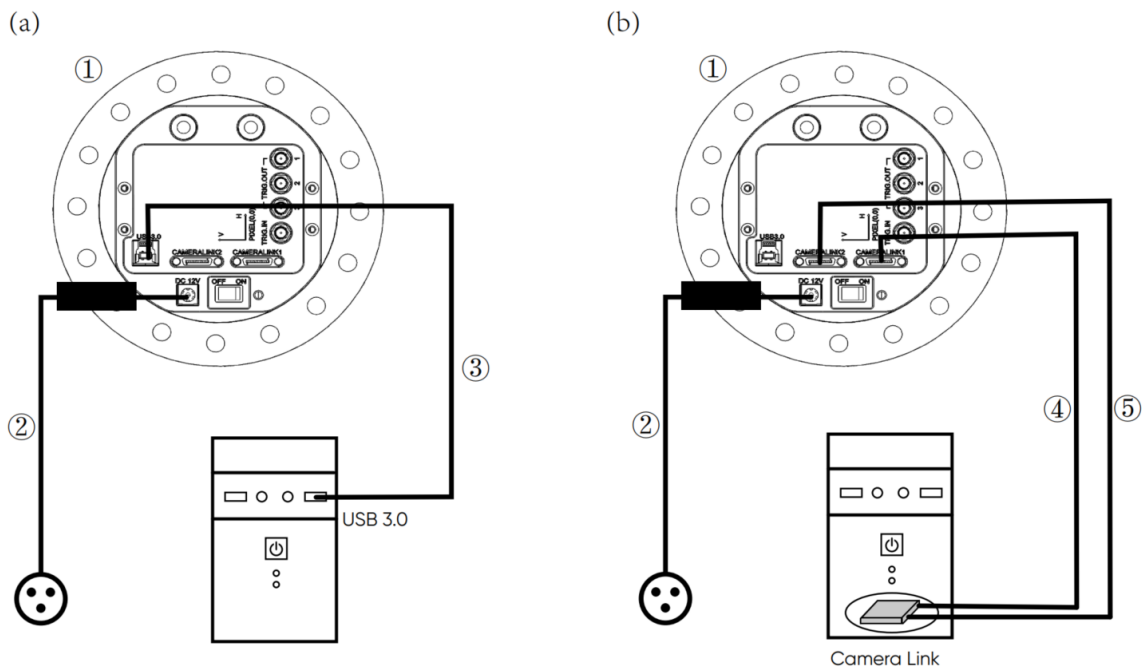


图 4-4 Dhyana XF95 相机连接图

- ① Dhyana XF95 相机
- ② 电源适配器
- ③ USB 3.0 数据线
- ④ CameraLink 数据线 1
- ⑤ CameraLink 数据线 2

将 USB 3.0 数据连接线或者 CameraLink 数据线的一端接在 PC 上。USB 需接在主机后端的 USB 3.0 接口上。CameraLink 数据线另一端接在 sCMOS 相机上，连接时注意线序一一对应，连接后注意锁好螺丝。最后插上电源线，打开电源开关即可看到指示灯亮起，呈红色。

注意：

- 1) 为防止相机内部过热，请勿将相机包裹在布或任何其他材料中，或以任何方式堵住相机的通风口；
- 2) 如果在封闭环境中操作相机，安装时请确保相机进风口和出风口之间至少有 20cm 的间隙；

3) 连接线缆时, 请关闭摄像机及周边设备的电源;

4) 如果长时间不使用摄像机, 请将电源线从电源插座上拔下, 以免损坏电源线, 造成触电或火灾;

5) 连接和断开线缆连接和断开线缆前, 请务必关闭相机。

4.1.4. CF100 法兰的锁紧

操作步骤:

(1) 准备下列材料和工具。

材料:

①304 不锈钢内六角螺栓 M8*40 (根据实际情况选择长度)、M8 螺母、M8 平垫圈, 各 16 个 (也可选择外六角螺丝) ②CF100 铜垫圈, 1 个

工具:

①无尘手套 ②酒精 ③超净布 ④8 mm 内六角扳手;

(2) 戴上无尘手套, 使用超净布蘸取酒精擦拭铜垫圈及相机配件法兰, 擦拭完毕后, 将铜垫圈小心放在盲板刀口上。

(3) 使用超净布蘸取酒精擦拭腔体法兰刀口, 将第二步中擦拭完毕的盲板 (刀口带有铜垫圈) 盖上腔体法兰刀口, 使上下法兰检漏口对齐。

(4) 将带有垫片的内六角螺栓插入通孔内, 螺栓拧入板状螺帽中 (或者 M6 螺母), 交叉拧紧所有螺栓。螺栓拧紧顺序可参考下图。

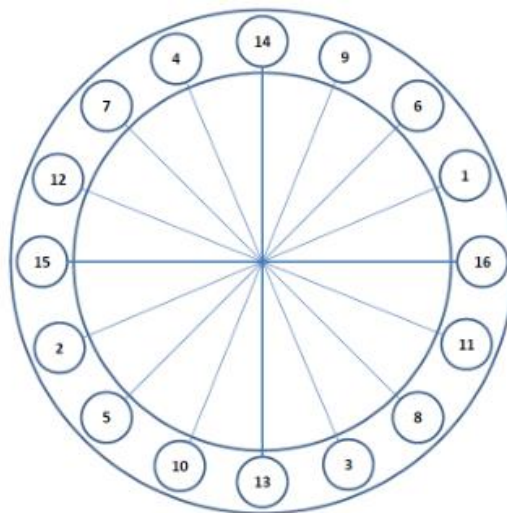


图 4-5 螺栓拧紧顺序

注意:

在第二步和第三步中, 必须检查密封刀口及铜垫圈是否完好无划伤, 如果有异常则

必须停止安装。铜垫圈或者法兰的瑕疵不仅仅会造成真空不达标，甚至可能损坏与之配套的法兰。

4.2. 腔外水冷管安装

4.2.1. 连接水冷管

- (1) 将相机放置于平稳的工作台上；
- (2) 将水冷管连接到相机上面的水管接头上，确保插入到位，如下图所示；

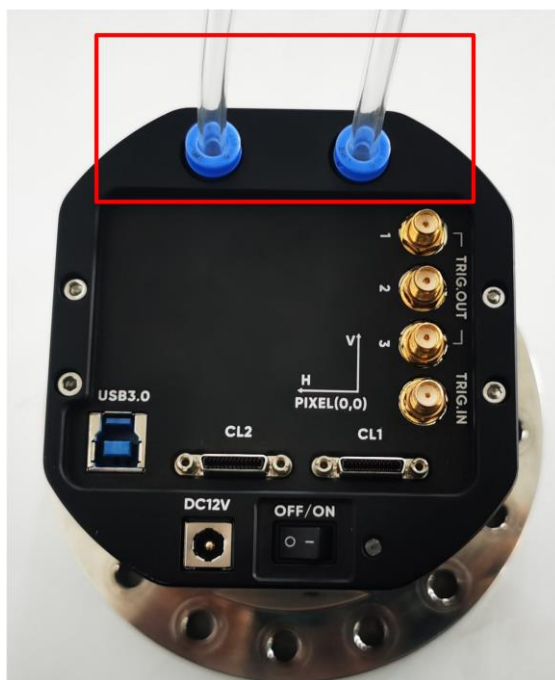


图 4-6 相机端水管接头

- (3) 将水管插到冷却水循环机*的水嘴上，确保插入到位，如下图所示。



图 4-7 水循环机端水管接头

***水冷循环机使用注意事项：**

- 1) 推荐使用去离子水；
- 2) 最小水流量 $\geq 1 \text{ L/min}$ ，最大水压 $\leq 2 \text{ bar}$ ；
- 3) 水温需要设置在结露点以上，防止水冷管等水冷设备冷凝（冷凝表见附录 3）；

4.2.2. 软件风扇状态

(1) 在安装好水冷管后，需要在软件上切换制冷方式。相机默认的制冷方式为风冷，可以通过调节风扇挡位切换到水冷；

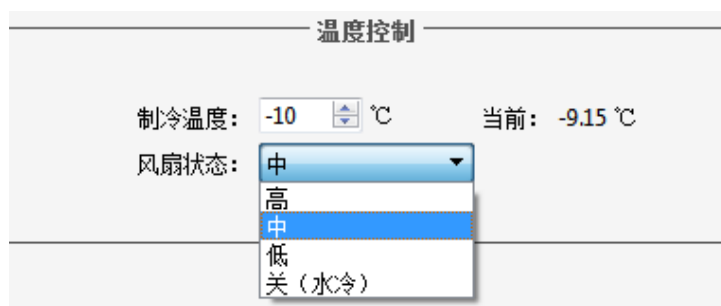


图 4-8

(2) 若选择关闭风扇，软件会有如下提示，点击“是”才能关闭风扇。请确保水冷系统能够正常工作后再进行此操作。



图 4-9

4.2.3. 断开水冷管

- (1) 断开相机以及包括循环水冷机在内的所有其他设备的电源；
- (2) 根据冷却水循环机的说明，将循环机内的水排出；
- (3) 按压转接阀滑套，将冷却水循环机水管拔出，排出内部的水；
- (4) 按压水接头，将相机水管从水管接头中拔出。首先，将安装水阀的一侧朝向侧边（不能置顶），在拔出水管时水阀口朝下，用吸水毛巾或者纸巾做好保护，确保没有水漏到相机内。

警告：

1) 相机非真空中运行，切不可开启 TEC 制冷。否则可能导致芯片冷凝，而相机持续高温运行损坏；

2) 相机非真空中运行，水冷和风扇可同时开启，但不能同时关闭，至少需要一种制冷方式正常运行，否则可能导致芯片持续高温而损坏；

3) 相机真空中运行，请在真空度至少达到 $1E-3Pa$ 后开启 TEC 制冷；

4) 相机真空中使用完毕，需要先关闭 TEC 制冷，待软件显示温度恢复到大于室温之后才可以“放真空”取出相机。

4.3. 采集卡安装

将电脑关机，打开电脑主机的盖板，如图 4-9 所示。选择传输带宽大于 850MB/s 的 PCIe 插槽将采集卡插好，用螺丝进行固定后再将电脑重新启动。通过数据传输线将相机和电脑采集卡的接口相接即可。

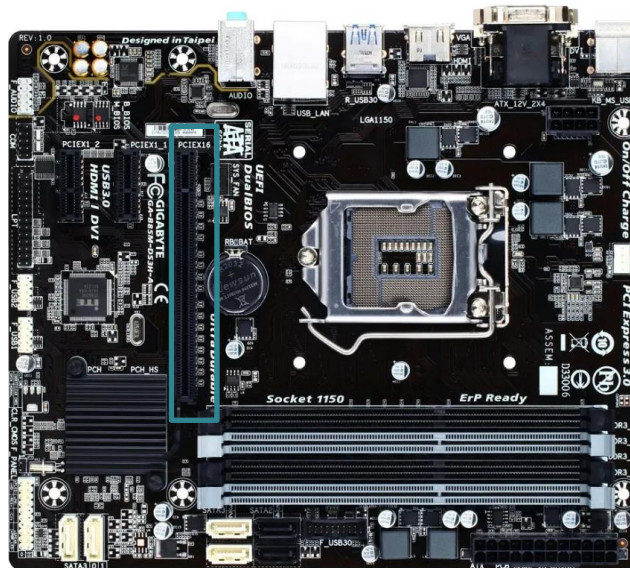


图 4-10 电脑主板图

表 4-1 不同 PCIe 插槽对应的最大传输速率

PCIe	X1	X4	X8	X16
1.0	250MB/s	1GB/s	2GB/s	4GB/s
2.0	500MB/s	2GB/s	4GB/s	8GB/s
3.0	985MB/s	3.9GB/s	7.8GB/s	15.7GB/s

注意：

- 1) 安装以及拆卸采集卡时，一定要断电操作；
- 2) 连接 CameraLink 线缆时，请在相机电源关闭状态下操作，禁止热插拔。

5. 软件安装

5.1. 推荐的电脑配置

相机接口	USB 3.0
CPU	i5 及以上性能，主频 2.6 GHz 以上
操作系统	Windows10/11 64 位 PC
内存	8 GB 及以上

5.2. 驱动安装和卸载

本节将介绍相机 USB 和 CameraLink 驱动的安装与卸载。

操作步骤：

- (1) 相机连接电脑，打开配套 U 盘；
- (2) 双击运行驱动安装包；
- (3) 按照提示点击[Next]默认安装；

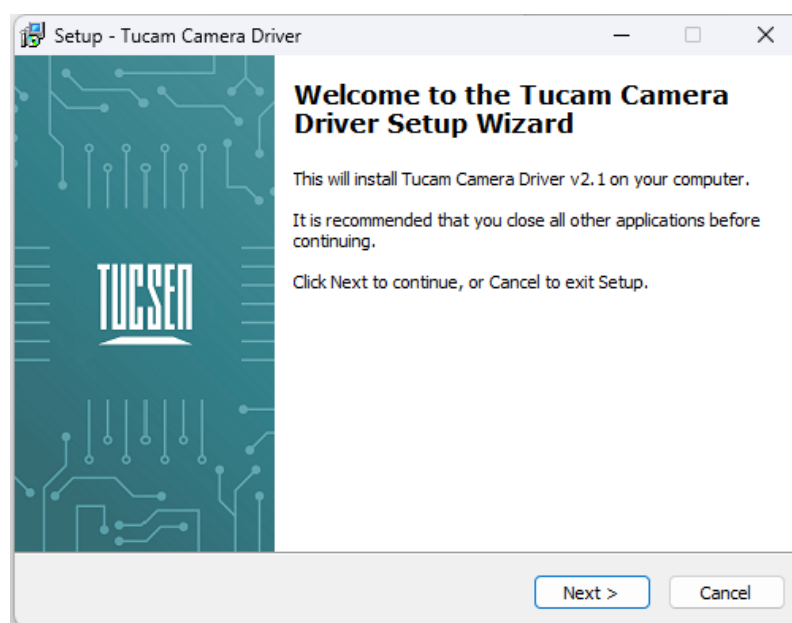


图 5-1 驱动安装起始页

- (4) 选择安装内容，默认勾选安装微软运行库 vcredist_2008 和 vcredist_2013，取消勾选可能会导致软件或者第三方插件无法工作；

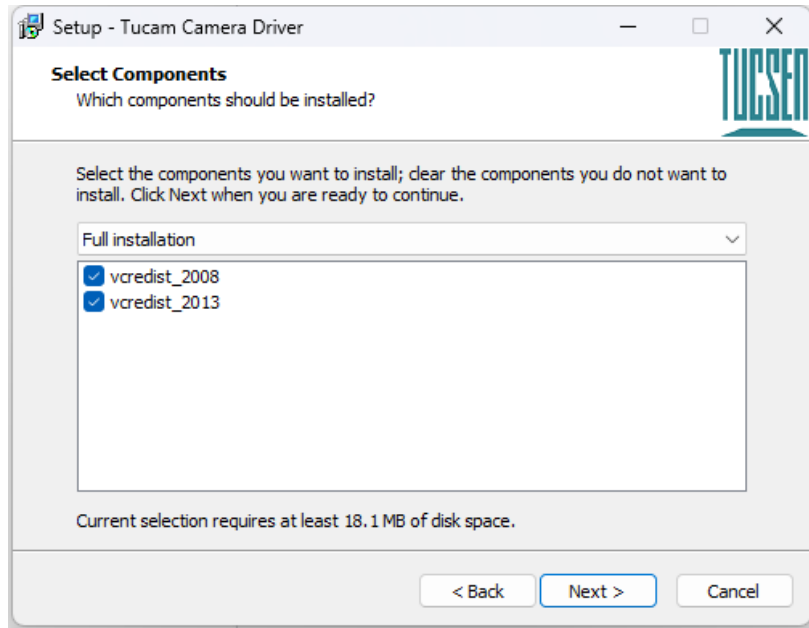


图 5-2 驱动安装可选运行库

(5) 等待驱动安装完成；

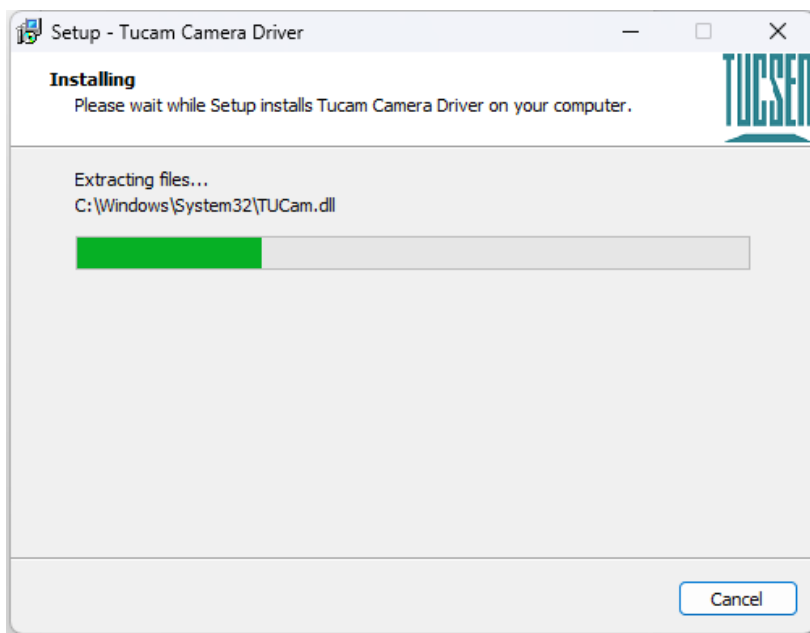


图 5-3 驱动安装中

(6) 点击“Finish”完成驱动安装；

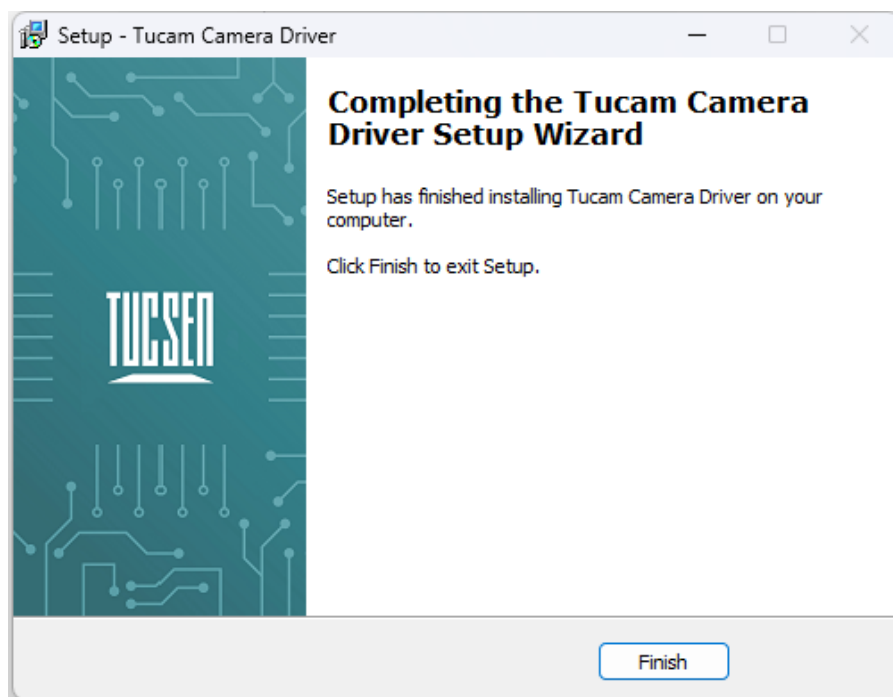


图 5-4 安装结束

相机 USB 3.0 驱动安装完成后，打开电脑的设备管理器。当驱动安装成功时，相机将会出现在图像设备下，并且不带任何的黄色标志，如图所示。若出现黄色标志，则表示需要重新安装驱动。



图 5-5 XF95 在设备管理器的显示

5.2.1. CameraLink 驱动安装

安装步骤：

(1) 相机通过两条 CameraLink 线对应连接电脑主机上已安装的 CameraLink 采集卡 CameraLink1 和 CameraLink2 接口，接口顺序需要一一对应；

- (2) 打开配套 U 盘。找到采集卡驱动安装包；
- (3) 双击运行 CameraLink 采集卡驱动，按照提示点击[Next]默认安装，最后点击[Finish]，重启电脑主机后驱动安装完成。
- (4) 驱动安装完成后，请重启电脑。

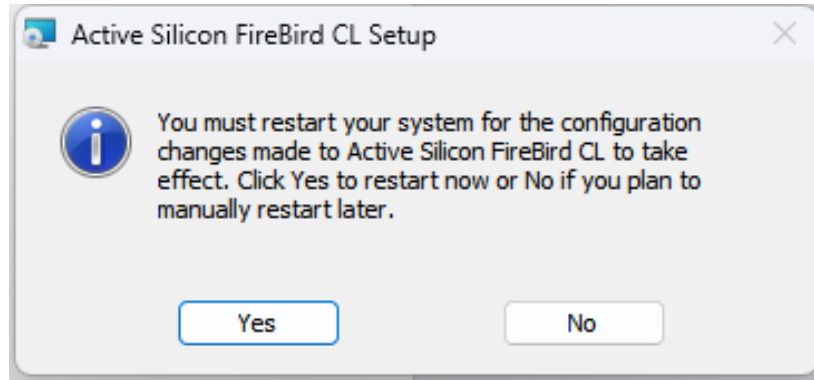


图 5-6

CameraLink 驱动安装完成后，打开电脑的设备管理器。当驱动安装成功时，CameraLink 采集卡将会出现在设备管理器下显示 FireBird Baseboard。连接相机后会占用 COM 端口，如下图所示。

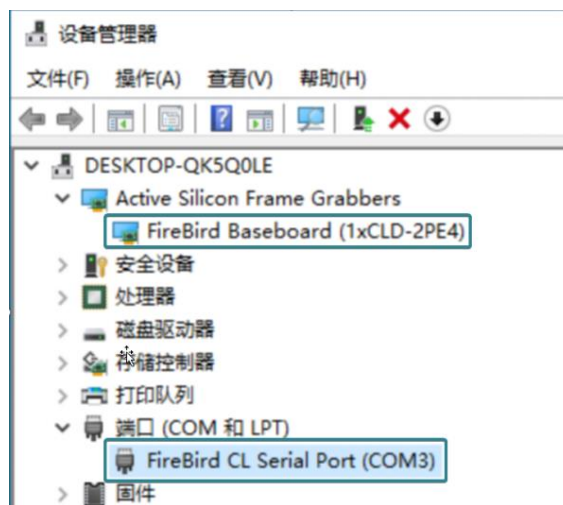


图 5-7

5.2.2. CameraLink 驱动卸载

以 Windows11 系统为例，电脑设置里点击应用>安装的应用中找到 Active Silicon FireBird CL，点击右侧三个点进行卸载，按提示完成卸载。

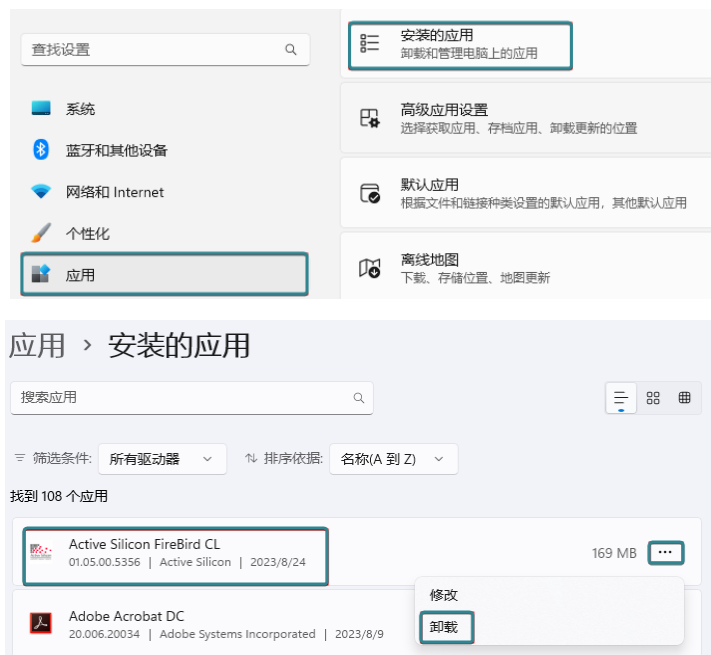


图 5-8

5.3. 软件安装和卸载

5.3.1. 安装

操作步骤：

- (1) 打开配套 U 盘，双击运行 MosaicV3 软件；
- (2) 选择安装路径，默认 C 盘，用户可根据需求自定义安装路径；

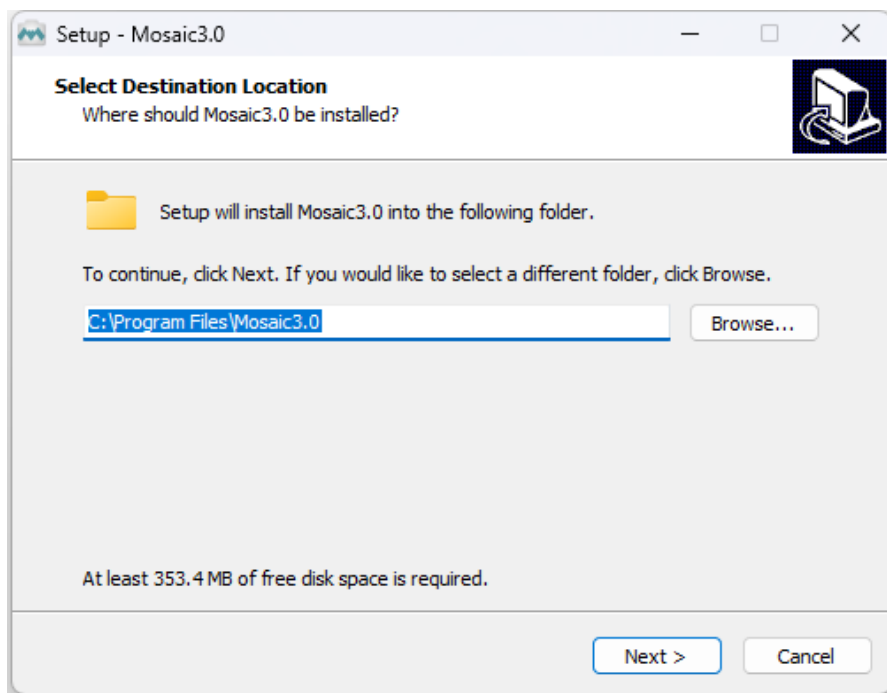


图 5-9 Mosaic 3.0 的安装

(3) 选择安装内容, 默认勾选安装驱动, 取消勾选安装可能导致相机无法被软件识别;

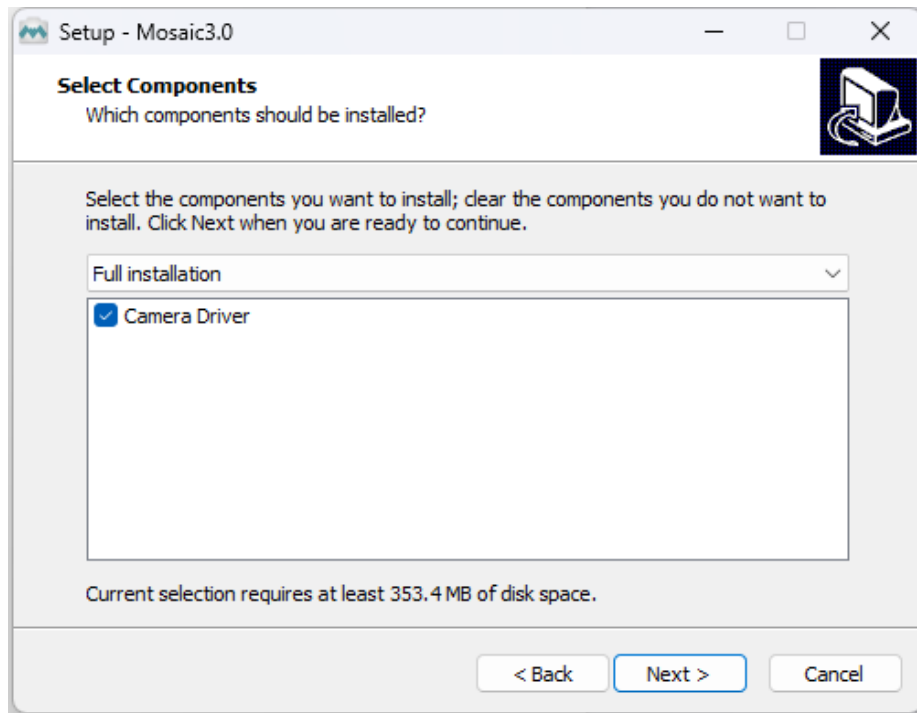


图 5-10 勾选驱动

(4) 配置安装参数, 选择是否生成桌面快捷方式;

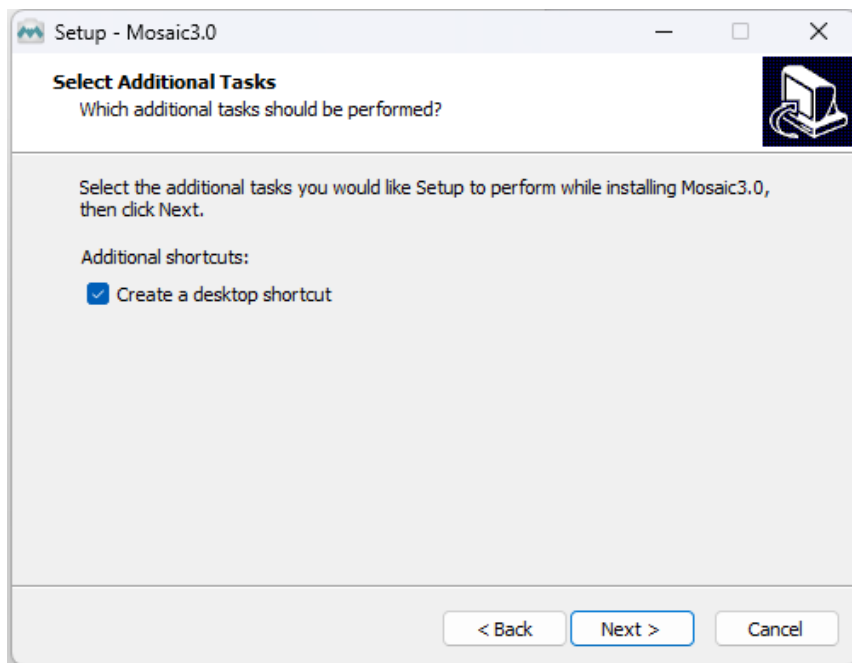


图 5-11 创建桌面图标

(5) 确认所有安装参数后, 点击“Install”开始执行安装动作;

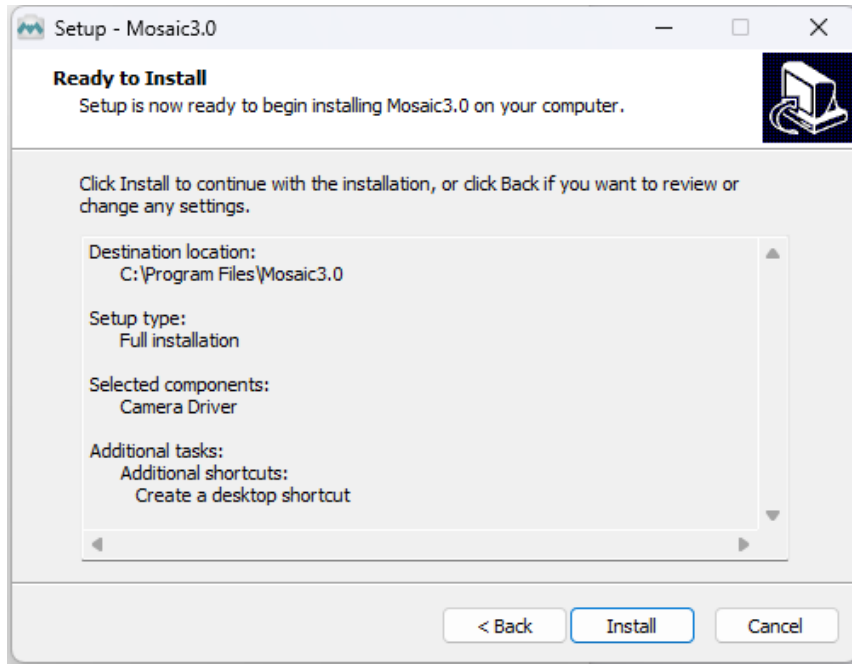


图 5-12 确认安装参数页面

(6) 等待安装完成；

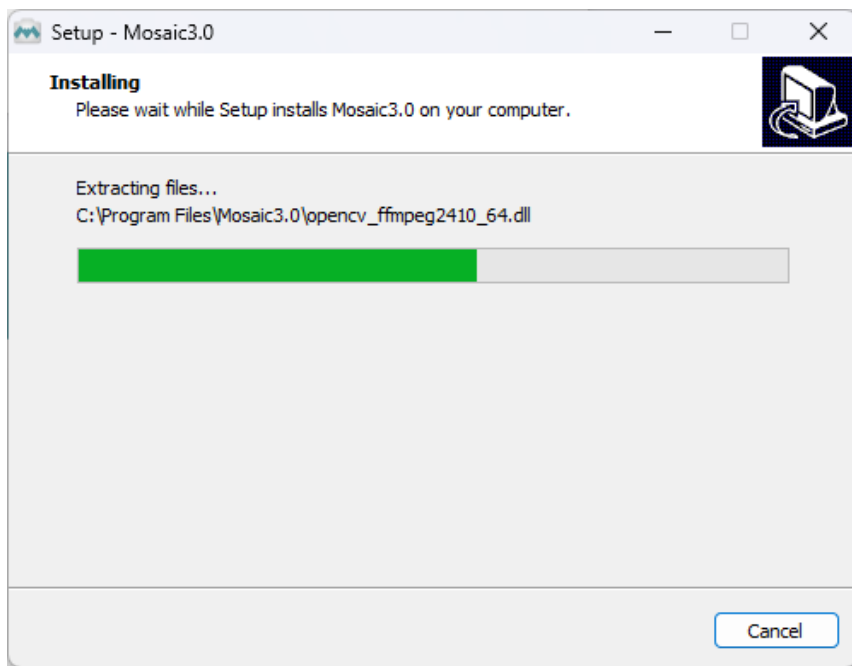


图 5-13 软件安装进行中

5.3.2. 卸载

Mosaic 软件有如下三种卸载方式；

(1) 通过安装包卸载，安装包运行时会自动卸载电脑上已有的版本，默认 C 盘路径生效；

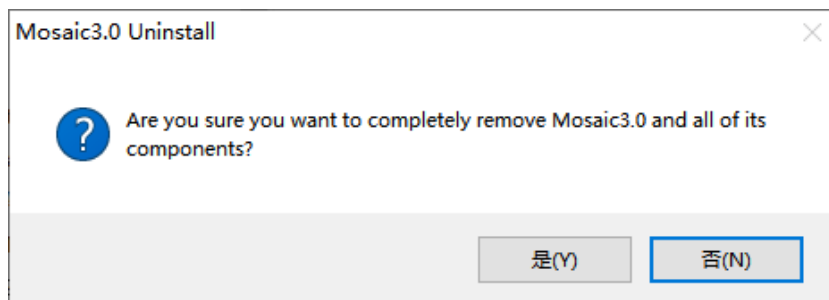


图 5-14 通过安装包卸载

(2) 安装路径下，找到 unins000.exe 卸载，双击卸载；

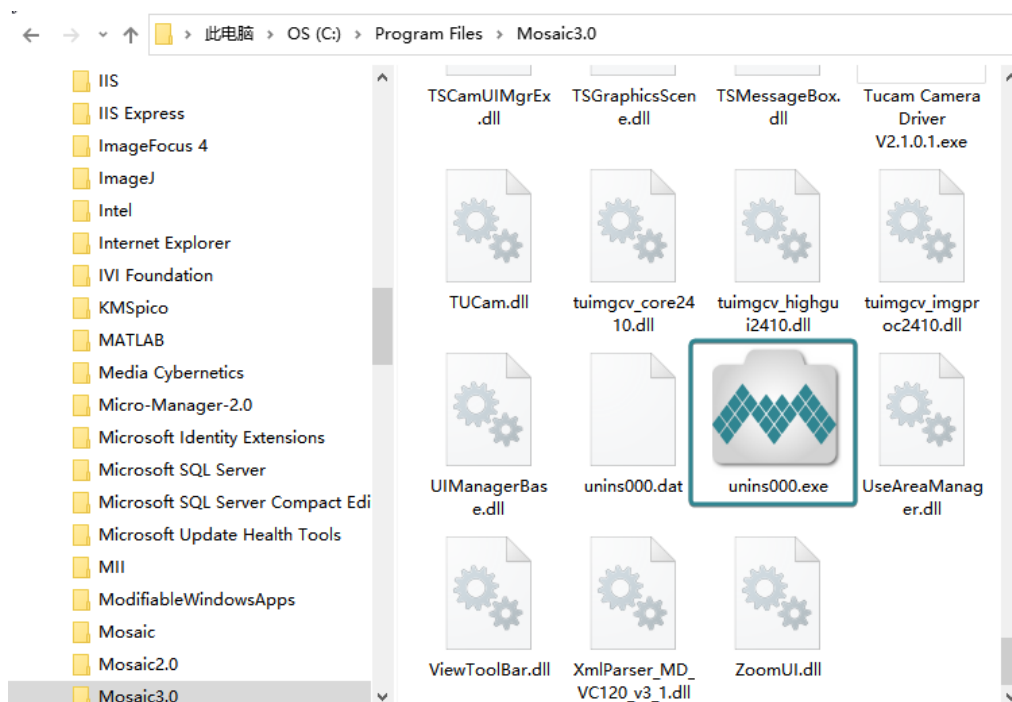


图 5-15 通过软件安装目录卸载程序卸载

(3) 在电脑程序管理界面卸载。

注意：

卸载和重装软件后，所有软件配置信息和校正表数据都会被删除；

6. 维护

由未经授权的维护或程序造成的损坏将导致保修失效。

6.1. 定期检查

应定期检查产品状态，特别是外部电源和主电缆的完整性、电源线的完整性，请勿使用损坏的设备。

6.2. 电气安全检查

- 建议每年检查交流/直流转换器的绝缘和保护接地的完整性
- 不要使用损坏的设备

6.3. 冷却软管和连接件

用户应定期检查所有冷却剂软管和连接处是否有泄漏、损坏或磨损迹象。所有密封件必须完好无损，然后才能开启摄像机系统，任何磨损或损坏的部件必须立即更换。

6.4. 基本使用

- 1) 避免在灰尘较大的环境中打开相机保护盖；
- 2) 拆卸相机保护盖以及防尘组件时请在洁净环境中操作，避免灰尘进入芯片；
- 3) 长期不用时，应装好防尘组件，并装上防尘盖保存。

7. 故障排除

7.1. 电脑无法识别相机

- (1) 确认相机正常通电且开机；
- (2) 确认相机与电脑正常连接；
 - ① CameraLink，连接确认两个线缆的连接顺序；
 - ② USB 连接，请使用台式机后端的 USB3.0 接口；
- (3) 确认驱动正常工作，可在电脑设备管理器中查看图像设备是否有识别到相机。

7.2. 软件暂停工作、卡死

- (1) 电脑可能开启了节能模式，系统 CPU 性能降低，导致软件不能正常工作，出现掉帧或者软件卡死等情况。可检查保证电脑处于高性能模式下。
- (2) 电脑开启了太多应用，导致电脑 CPU 占用过高，软件 CPU 利用率低而不能正常工作。可关闭多余的应用程序。
- (3) 数据线连接异常，当数据线或光纤传输线松动，或者经转接过长延长也会导致软件连接异常，不能正常工作。

7.3. 相机达不到目标制冷温度

- (1) 确认水温是否过高，相机最大制冷温差为低于环境温度 70℃（水冷）；
- (2) 确认水冷循环通道是否堵塞；
- (3) 确认水冷机是否正常工作。
- (4) 确认出风口是否堵塞；
- (5) 确认风扇是否正常转动。

7.4. 帧率达不到标称

- (1) 确认是否使用正确的数据传输接口，USB 需要使用 USB3.0, CameraLink 需要注意 PCIe 插槽带宽；
- (2) 确认曝光时间是否影响了帧率，可设置最小曝光时间确认帧率；
- (3) 表中帧率是理想带宽下的实测帧率，实际使用场景的帧率会受到数据传输的影响，跟采用的数据接口类型、传输线长度相关；
- (4) 确认是否使用正确的数据传输接口，USB 需要使用 USB3.0 接口，如果使用非 3.0



接口，帧率可能无法达到标称帧率；

- (5) 如果您使用的是 USB3.0 的接口，但是转接了 HUB/延长/扩展等操作，也会导致无法达到标称帧率。

8. FAQs

8.1. 为什么拍摄下来的图片亮度与预览窗口不一致？

当第一次使用相机且拍摄目标较暗时，软件预览图可能会是全黑的图像。建议在直方图设置区域勾选自动左色阶和自动右色阶，此时，软件预览会显示最合适的亮度和对比度。但实际存图时，软件默认保存的图片不会将自动色阶的效果保存，导致预览图片与拍摄图片不一致。

可尝试以下解决方案：

- (1) 关闭软件的自动色阶功能，预览图跟存的图片将保持一致；
- (2) 使用专业图片查看工具例如 ImageJ 打开 tif 图片，调整色阶；
- (3) 使用 Mosaic V3 软件在采集部分勾选“保存调整后的图像”（不需要原始图像数据值时可使用）。

8.2. 相机预览图像出现条纹状闪动

可能由于外部光源不同步导致。环境中可能存在频闪光源，可通过延长曝光时间判断。如果是环境光源，关闭照明光源即可。如果来自照射样品光源，则需要使用稳压光源来进行照明。

9. 售后

(1) 登录官网，点击[技术支持]模块，获得常见问题解答。

(2) 联系专业人员，获得技术支持:

- TEL: 400-075-8880 0591-28055080-818
- Email: service@tucsen.com
- 登录鑫图官网留言: <http://www.tucsen.net>.

(3) 请提前准备以下信息:

- 相机型号和 S/N(产品序列号);
- 软件版本号和电脑系统信息;
- 问题的描述及任何和问题相关的图像。

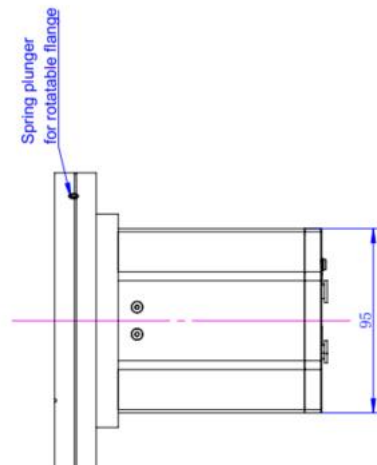
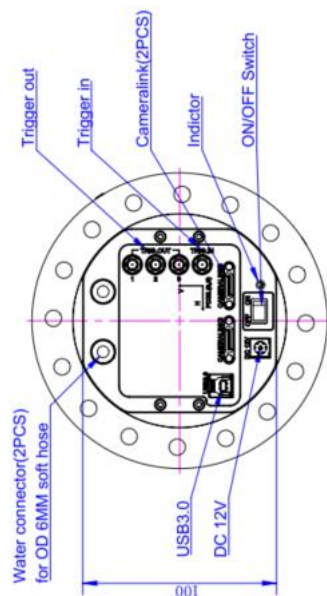
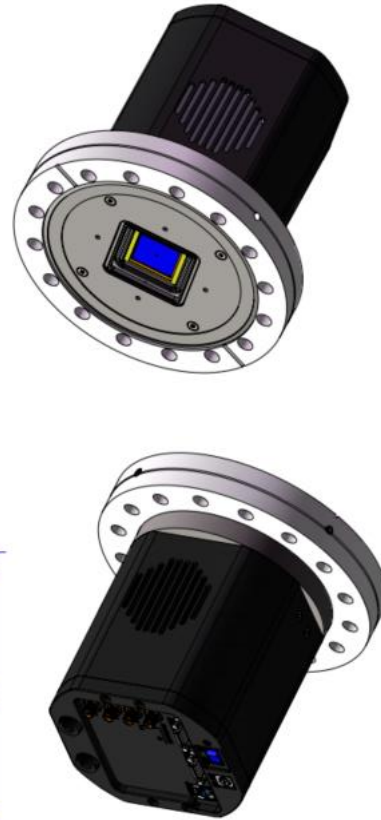
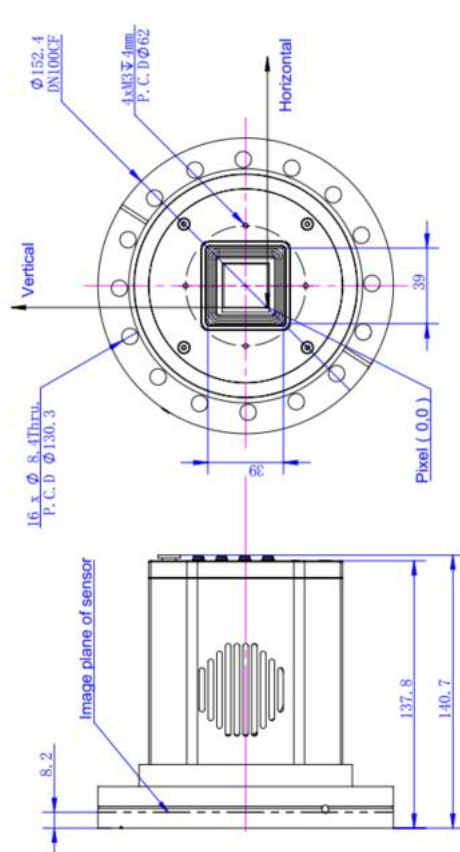
附录1：相机参数表

型号	Dhyana XF95
传感器类型	背照式 sCMOS
传感器型号	GSENSE 400BSI-PS / GSENSE 400BSI
峰值量子效率	~100% @80-1000 eV / 95% @ 560 nm
彩色 / 黑白	黑白
对角线尺寸	31.9 mm
有效面积	22.5 mm x 22.5 mm
分辨率	2048(H) x 2048(V)
像素尺寸	11 μm x 11 μm
满阱容量	85 ke- (Typ.)
动态范围	90 dB
帧率	HDR: 24 fps; STD: 48 fps
读出噪声	High Gain: 1.6 e- (Median)
快门类型	卷帘
曝光时间	21 μs ~300 s
暗信号不均匀性	0.2 e-
光响应不均匀性	0.3%
位深	12 bit, 16 bit
制冷方式	风冷, 水冷
最大制冷温差	-35 $^{\circ}\text{C}$ @25 $^{\circ}\text{C}$ 环境温度 -50 $^{\circ}\text{C}$ @20 $^{\circ}\text{C}$ 水温
暗电流	0.5 e-/pixel/s @ -40 $^{\circ}\text{C}$ 芯片温度
真空兼容度	1E-7Pa(Max)
Binning	2 x 2, 4 x 4
感兴趣区 (ROI)	支持
时间戳精度	1 μs
触发模式	硬件&软件
外触发输出	曝光开始, 全局, 读出结束, 高电平, 低电平
触发接口	SMA
数据接口	CameraLink, USB 3.0
电源	12V/8A

功耗	< 65W
法兰尺寸	标配 DN100CF/可定制
相机尺寸	152.4mm x 152.4 mm x 140.7 mm
重量	~3700 g
软件	Mosaic/Samplepro/LabVIEW/Micro-manager/Matlab
SDK	C, C++, C#, Python
操作系统	Windows/Linux
操作环境	操作温度: 0~40°C 湿度: <70%, 不结露; 烘烤温度<70°C

注：本表中参数均为典型值，如有变动，恕不再另行通知

附录2：结构线条图



TUCSEN					
Ver.	Name	Date	Description		Project
Drawn			View	Scale	Dhyana XF95
Checked				1:5	STRUC Code
Process				Page 1	Part name
Approve				1 page in total	Part NO.
					Material

附录3：冷凝表

		湿度							
		20%	30%	40%	50%	60%	70%	80%	90%
温度	5							1.8	3.5
	6							2.8	4.5
	7						1.9	3.8	5.5
	8						2.9	4.8	6.5
	9					1.6	3.8	5.7	7.4
	10					2.6	4.8	6.7	8.4
	11					3.5	5.7	7.7	9.4
	12				1.9	4.5	6.7	8.7	10.4
	13				2.8	5.4	7.7	9.6	11.4
	14				3.7	6.4	8.6	10.6	12.4
	15			1.5	4.7	7.3	9.6	11.6	13.4
	16			2.4	5.6	8.2	10.5	12.6	14.4
	17			3.3	6.5	9.2	11.5	13.5	15.3
	18			4.2	7.4	10.1	12.4	14.5	16.3
	19		1.0	5.1	8.4	11.1	13.4	16.4	18.3
	20		1.9	6.0	9.3	12.0	14.4	16.4	18.3
	21		2.8	6.9	10.2	12.9	15.3	17.4	19.3
	22		3.6	7.8	11.0	13.9	16.3	18.4	20.3
	23		4.5	8.7	12.0	14.8	17.2	19.4	21.3
	24		5.4	9.6	12.9	15.8	18.2	20.3	22.3
	25	0.5	6.2	10.5	13.9	16.7	19.1	21.3	23.2
	26	1.3	7.1	11.4	14.8	17.6	20.1	22.3	24.2
	27	2.1	8.0	12.3	15.7	18.6	21.1	23.3	25.2
	28	3.0	8.8	13.2	16.6	19.5	22.0	24.2	26.2
	29	3.8	9.7	14.0	17.5	20.4	23.0	25.2	27.2

附录4：第三方软件应用

目前我们提供调用第三方软件（LabVIEW、Matlab、Micro-Manager 等）插件，请点击链接下载配置：[第三方软件-鑫图光电 \(tucsen.net\)](http://tucsen.net)

附录5：更新日志

版本	日期	修改内容
V1.0.0	2024-10-14	创建文档